(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-310784

(P2000-310784A) (43)公開日 平成12年11月7日(2000.11.7)

(51) Int. C1. 7	識別記号	FI	テーマコード (参考)
GO2F 1/1339	500	G02F 1/1339 500	
	505	505	
GO2B 5/20	101	GO2B 5/20 101	
		審査請求 未請求 請求項の数41	O L (全36頁)
(21)出願番号	特願2000-44282(P2000-44282)	(71)出願人 000005821	
(22)出願日	平成12年2月22日(2000.2.22)	松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真10	106番地
(31)優先権主張番号	特願平11-43119	(72)発明者 井上 一生 大阪府門真市大字門真10	006番地 松下電器

平成11年2月22日(1999. 2. 22) 産業株式会社内

(33)優先権主張国 日本(JP)

(72)発明者 熊川 克彦

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 100101823

弁理士 大前 要

最終頁に続く

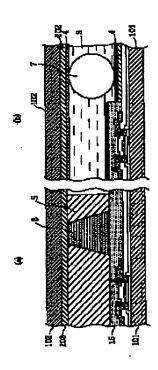
(54)【発明の名称】液晶パネル、カラーフィルター及びそれらの製造方法

(57)【要約】

(32)優先日

【課題】 液晶表示装置等パネルにおいて、画素部、ブラックマトリクス部、シール部等の基板間隔、剛性を適切にコントロールして製造し、併せて製品としての表示部等の耐押圧性等を向上させ、もって、表示品位、性能及び製造性を良好なものとする。

【解決手段】 基板間隔を一定に保持するため弾性体よりなる突起物スペーサーや球状スペーサーを表示領域とシールが形成される領域内に形成する。この際、これらスペーサーの弾性率、あるいは散布の密度を最適なものとする。また、場所により、形成や散布の密度を変化させる。併せて、表示領域とシール部のスペーサーを同一工程で製作する。更に、スペーサーの形成を単一工程で済むように工夫する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上表示領域周辺にその駆動回路部が 形成されると共に、表示領域の液晶のシールが駆動回路 上に形成された液晶パネルにおいて、

シール用樹脂中に弾性体製スペーサーを有していること を特徴とする液晶パネル。

【請求項2】 前記弾性体製スペーサーは、

樹脂製スペーサーであることを特徴とする請求項1記載 の液晶パネル。

【請求項3】 前記弾性体製スペーサーは、

表示領域内の樹脂スペーサーと弾性率が同一若しくは略同一の材料からなる球形スペーサーであることを特徴とする請求項 1 若しくは請求項 2 記載の液晶パネル。

【請求項4】 前記球形スペーサーを、

100個/mm² 以上の密度で有していることを特徴とする請求項3記載の液晶パネル。

【請求項5】 前記弾性体製スペーサーは、

その直径が 6μ mの球である場合に、10%圧縮するのに必要な荷重が 1 g以下である物質からなる適切弾性スペーサーであることを特徴とする請求項 1、請求項 2、請求項 3 若しくは請求項 4 記載の液晶パネル。

【請求項6】 前記適切弾性スペーサーは、

その直径が 6μ mの球である場合に、10%圧縮するのに必要な荷重が 0.5 g 以下である物質からなる最適切弾性スペーサーであることを特徴とする請求項 5 記載の液晶パネル。

【請求項7】 前記弾性体製のスペーサーは、

【請求項8】 前記適切比例弾性スペーサーは、

その直径が $6~\mu$ mの球である場合に、スペーサーに 1~g に配置された分子配列駅 荷重を加えた際の変形量が $1.~0~\mu$ m以上、かつ荷重の 変化が 0.~2~5~g 以内の範囲では変形量が荷重の増加に 比例して増加する若しくは比例に比較して 1~0~% 以内少ない範囲内で増加する物質からなる最適切比例弾性スペ 40 用突起物スペーサーは、 一サーであることを特徴とする請求項 6~1 記載の液晶パネ が一サーであることを特徴とする活水項 6~1 記載の液晶パネ ペーサーであることを特徴とする活水項 6~1 であることを特徴

【請求項9】 前記弾性体製スペーサーは、

少くも一方の基板に形成された突起物スペーサーである ことを特徴とする請求項1、請求項2、請求項5、請求 項6、請求項7若しくは請求項8記載の液晶パネル。

【請求項10】 前記突起物スペーサーは、

極性基を有する物質からなる極性物質製突起物スペーサーであることを特徴とする請求項9記載の液晶パネル。 【請求項11】 前記突起物スペーサーは、 上記駆動回路部が形成されているアレイ側基板に形成されたアレイ側突起物スペーサーであることを特徴とする 請求項9若しくは請求項10記載の液晶パネル。

【請求項12】 前記アレイ側突起物スペーサーは、 駆動回路のトランジスタ素子を避けて形成された配置配 慮アレイ側突起物スペーサーであることを特徴とする請 求項11記載の液晶パネル。

【請求項13】 前記突起物スペーサーは、

感光性樹脂をパターニングして形成した光利用突起物ス 10 ペーサーであることを特徴とする請求項9、請求項1 0、請求項11若しくは請求項12記載の液晶パネル。

【請求項14】 表示領域の非画素部に、

基板間隔を一定に保持するべく形成された弾性体よりなる突起物スペーサーを有していることを特徴とする液晶パネル。

【請求項15】 複数の液晶層が重なった液晶パネルの 少くも一の基板上表示領域の非画素部に、

液晶層を挟んで相対向する基板間隔を一定に保持するべく形成された弾性体よりなる突起物スペーサーを有して 20 いることを特徴とする複数の液晶層を有する液晶パネ

【請求項16】 前記突起物スペーサーは、

基板上に20個/mm¹ 以下の密度で形成されている低密度分布突起物スペーサーであることを特徴とする請求項14若しくは請求項15記載の液晶パネル。

【請求項17】 表示領域の画素内所定位置に、

基板間隔を一定に保持し、併せてその周囲の液晶分子を 一定の配列にするべく形成された弾性体よりなる分子配 列調整兼用突起物スペーサーを有していることを特徴と オス流鳥パラル

【請求項18】 複数の液晶層が重なった液晶パネルの 各基板上表示領域の画案内所定位置に、

液晶層を挟んで相対向する基板間隔を一定に保持し、併せてその周囲の液晶分子を一定の配列にするべく形成された弾性体よりなる、そして光の進行方向に沿って一列に配置された分子配列調整兼用突起物スペーサーを各層に有していることを特徴とする複数の液晶層を有する液晶パネル。

【請求項19】 前記突起物スペーサー若しくは配列兼 田空記物スペーサーは

感光性樹脂をパターニングして形成した光利用突起物スペーサーであることを特徴とする請求項14、請求項15、請求項16、請求項17若しくは請求項18記載の液晶パネル。

【請求項20】 表示領域内とシールが形成される領域 に、基板間隔を一定に保持するべく形成された突起物スペーサーを有していることを特徴とする液晶パネル若しくはカラーフィルター。

【請求項21】 前記突起物スペーサーがアレイ基板 50 側、対向基板側の少くも一方に形成されていることを特

徴とする請求項20記載の液晶パネル若しくはカラーフ ィルター。

【請求項22】 前記突起物スペーサーは、

表示領域とシールが形成される領域とでその上下方向長 さの等しい高さにある等長突起物スペーサーであること を特徴とする請求項20若しくは請求項21記載の液晶 パネル若しくはカラーフィルター。

【請求項23】 前記突起物スペーサーは、

上記表示領域のシールが形成される領域等での形成され しくは上部の少くも一方に高さ調整用の膜部を有してい ることを特徴とする請求項20、請求項21若しくは請 求項22記載の液晶パネル若しくはカラーフィルター。

【請求項24】 前記高さ調整用の膜部は、

画素部の導電膜、反射板、配向膜及びカラーフィルタの 少くも一方を兼ねた配向膜等兼用高さ調整用膜であるこ とを特徴とする請求項23記載の液晶パネル若しくはカ ラーフィルター。

【請求項25】 前記スペーサーは、

感光性樹脂製突起物スペーサーであることを特徴とする 20 請求項20、請求項21、請求項22、請求項23若し くは請求項24記載の液晶パネル若しくはカラーフィル ター。

【請求項26】 前記突起物スペーサーは、

表示領域内に形成される突起物の(形成密度×下面の断 面積)がシールが形成される領域に形成される突起物の (形成密度×下面の断面積) に比較して小である形成領 域考慮型突起物スペーサーであることを特徴とする請求 項20、請求項21、請求項22、請求項23、請求項 24若しくは請求項25記載の液晶パネル若しくはカラ ーフィルター。

【請求項27】 前記突起物スペーサーは、

表示領域内に形成される密度が5個/mm'以上50個 /mm² 以下であり、前記シールが形成される領域に形 成される密度が10個/mm'以上80個/mm'以下 である形成個数考慮型突起物スペーサーであることを特 徴とする請求項20、請求項21、請求項22、請求項 23、請求項24、請求項25若しくは請求項26記載 の液晶パネル若しくはカラーフィルター。

【請求項28】 前記突起物スペーサーは、

表示領域内のものがシールが形成される領域のものより も水平断面積が小さい剛性透過光考慮型スペーサーであ ることを特徴とする請求項20、請求項21、請求項2 2、請求項23、請求項24、請求項25、請求項26 若しくは請求項27記載の液晶パネル若しくはカラーフ ィルター。

【請求項29】 前記突起物スペーサーは、

表示領域内に形成されるものは、その全下面の合計の表 示領域に対する割合が0.05%以上0.5%以下であ り、

シールが形成される領域に形成される突起物は、その全 下面の合計のシール領域に対する割合が0.1%以上 1. 0%以下である特定範囲面積比突起物スペーサーで あることを特徴とする請求項20、請求項21、請求項 22、請求項23、請求項24、請求項25、請求項2 6、請求項27若しくは請求項28記載の液晶パネル若

【請求項30】 前記突起物スペーサーは、

しくはカラーフィルター。

その(上面の面積/下面の面積)が、0.2以上0.9 る位置の相違に基づく高さを調整するため、その下部若 10 以下であることを特徴とする請求項20、請求項21、 請求項22、請求項23、請求項24、請求項25、請 求項26、請求項27、請求項28若しくは請求項29 記載の液晶パネル若しくはカラーフィルター。

【請求項31】 前記突起物スペーサーは、

表示領域内とシール部とでその高さが相違するものであ ることを特徴とする請求項20、請求項21、請求項2 2、請求項23、請求項24、請求項25、請求項2 6、請求項27、請求項28、請求項29若しくは請求 項30記載の液晶パネル若しくはカラーフィルター。

【請求項32】 基板間に液晶を挟持してなる液晶パネ ルの製造方法において、

少くも一方の基板に基板間隔を一定に保持するための突 起物スペーサーを表示領域とその周囲のシールが形成さ れる領域に形成する突起物スペーサー形成ステップと、 少くも一方の基板の表示領域外周部にシール樹脂を塗布 後両基板を貼り合わせ更にシール樹脂を硬化させて空パ ネルを形成する空パネル形成ステップと、

上記形成された空パネル内に液晶を注入する液晶注入ス テップを有していることを特徴とする液晶パネルの製造 30 方法。

【請求項33】 基板間に液晶を挟持してなる液晶パネ ルの製造方法において、

基板間隔を一定に保持するための突起物スペーサーを表 示領域とその周囲のシールが形成される領域に形成する 突起物スペーサー形成ステップと、

いずれかの基板の表示領域外周部にシール樹脂を塗布す るシール樹脂塗布ステップと、

上記シール樹脂を塗布した基板上に液晶を滴下する液晶 滴下ステップと、

40 上記液晶を滴下した基板上面に内部に気体が残らない様 にしつつ他方の基板をかぶせるかぶせステップと、

上記塗布したシール樹脂を液晶に悪影響が生じない方法 で硬化させて上記両基板を貼り合わせる樹脂硬化ステー プとを有していることを特徴とする液晶パネルの製造方

【請求項34】 請求項32若しくは請求項33記載の 液晶パネルの製造方法において、

前記突起物スペーサー形成ステップに先立って、表示領 域とその周囲のシールが形成される領域とで突起物スペ 50 ーサーに必要な高さが相違するのを調整するための膜を

形成する高さ調整用膜形成ステップを有していることを 特徴とする液晶パネルの製造方法。

【請求項35】 前記高さ調整膜形成ステップは、 反射膜、導電膜若しくはカラーフィルタの少くも1の形 成を兼ねたものであるカラーフィルター等形成兼用高さ 調整膜形成ステップであることを特徴とする請求項34 記載の液晶パネルの製造方法。

【請求項36】 前記高さ調整膜形成ステップは、 配向膜の形成を兼ねたものである配向膜形成兼用調整膜

形成ステップであることを特徴とする請求項34記載の液晶パネルの製造方法。

【 請求項37】 前記配向膜形成兼用高さ調整膜形成ステップと更にその後の突起物スペーサー形成ステップの後に、

紫外線照射等により配向膜に配向処理を施す非接触型配向処理ステップを有していることを特徴とする請求項3 6記載の液晶パネルの製造方法。

【請求項38】 前記高さ調整膜形成ステップは、 材料として樹脂を使用し、更に該樹脂をスピンコートすることにより高さ調整膜を形成するスピンコート利用高 20 さ調整膜形成ステップであることを特徴とする請求項3 5、請求項36若しくは請求項37記載の液晶パネルの 製造方法。

【請求項39】 前記突起物スペーサー形成ステップは、

上記表示部領域外周部のシールが形成される領域に上記 突起物スペーサーを壁をなすよう連続的に形成する周辺 壁兼用突起物スペーサー形成小ステップを有しているこ とを特徴とする請求項32、請求項33、請求項34、 請求項35、請求項36、請求項37若しくは請求項3 8記載の液晶パネル及び液晶パネルの製造方法。

【請求項40】 基板上に液晶層を保持してなる液晶パネルの製造方法において、

基板上表示領域に液晶層を押圧から保護し、併せてその 厚さを一定に保持するのに寄与する突起物スペーサーを 形成する突起物スペーサー形成ステップと、

表示領域周辺部に液晶層を囲って保護し、併せて液晶層を形成するのに寄与する壁状突起物を形成する壁状突起物形成ステップと、

上記形成された壁状突起物内に高分子分散型の液晶又は その前駆体と樹脂マトリクス又はその前駆体の混合液を 充たす所定液充填ステップと、

上記充填された所定の液晶を紫外線照射、加熱等により 高分子分散型液晶滴のマトリクスとなる樹脂とその内部 に分散した高分子分散型液晶滴とする液晶層とマトリク ス形成ステップを有していることを特徴とする液晶パネ ルの製造方法。

【請求項41】 基板上に液晶層を保持してなる液晶パネルの製造方法において、

基板上表示領域に液晶層を押圧から保護し、併せてその 50 ーサーの密度は70~100個/mm²程度である。

厚さを一定に保持するのに寄与する突起物スペーサーを 形成する突起物スペーサー形成ステップと、

表示領域周辺部に液晶層を囲って保護し、併せて液晶層 を形成するのに寄与する壁状突起物を形成する壁状突起 物形成ステップと、

上記形成された壁状突起物内に液晶又はその前駆体と上 部層を形成する樹脂膜又はその前駆体の混合液を充たす 所定液充填ステップと、

上記充填された所定の液晶を紫外線照射、加熱等により 10 液晶層上部の透光性膜となる樹脂とその下部の液晶層と する液晶層と上部膜形成ステップを有していることを特 徴とする液晶パネルの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、画像表示に使用されるプラズマパネルのカラーフィルタ及び液晶表示装置や光シャッタ等に使用されるパネルに関し、特にパネルの基板間隔保持に関する。

[0002]

び果の技術】近年、液晶パネル(液晶を使用した表示装置の表示に直接関係する部分。CPU、キーボード、電源等を除く。)は、薄型化、軽畳化、低電圧駆動可能等の長所により腕時計、電子卓上計算機、パーソナルコンピューター、パーソナルワードプロセッサー等に広く利用されている。

【0003】さて、従来の液晶パネルの表示領域内には、その間に液晶や画素用の回路を形成した表現2枚の基板の間隔を一定に保つため、2枚の基板を貼り合わせる前にスペーサーがN,ガスや空気あるいはエタノール30 等を使用して散布されている。

【0004】また、一対の基板間に液晶を封止するため、表示領域の外側にシールのために固化した樹脂よりなるシール部が形成されており、このシール部の樹脂の中にも固化前にあらかじめ基板間隔を一定に保つためスペーサーが混入されている。

【0005】そして、これらのスペーサーとしては、球状の樹脂やSiO。あるいは柱状のアルカリを有さないグラス(ガラス)ファイバー等が用いられていた。

【0007】一方、シール部中のスペーサーとしては、 液晶を駆動するトランジスタ等のアレイ素子上に形成す る必要がないこと、液晶と接していないだけでなく、固 化したシール用樹脂中に存在するため、熱膨張、収縮に 伴う気泡の発生は問題とならないこと、安価であるこ と、シール用樹脂の硬化前にスペーサーの移動等が生じ にくいこと、剛であるため特にシール用樹脂を硬化させ る際に基板間隔を一定に保持するための押圧力の変動に 影響され難いこと、エポキシ樹脂やフェノール樹脂等極 性(〇H基等)を有することの多いシール用樹脂との相 10 ラスファイバーにより周辺駆動回路が破壊されかねな 性(接着性)が比較的よいこと等のため直径2~12μ m程度、長さ20~120 μ m程度のグラスファイバー が用いられていた。なお、この際のグラスファイバーの 密度は50~60本/mm²程度である。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】ところで従来は、液晶 表示装置の個々の画素を駆動させる方式のアクティブマ トリクスパネルの画素を駆動するトランジスタ(案子) 用の材料の半導体としては、アモルファスシリコンが用 いられており、画素を駆動する回路はTAB(Tape 20

Automated Bonding) 法を用いて形 成されていた。これはフィルム上に駆動用のICを取り 付け、そのフィルムを液晶パネルとプリント基板に貼り 付ける方法である。

【0009】さて近年、最近トランジスタ(素子)用の . 半導体(材料)として電子の移動速度が速く、応答性の よいポリシリコンを用いる方法が実用化され始めてき た。

【0010】このポリシリコンを用いると、画素を駆動 するための回路は、画素の形成された基板の周辺に画素 用のトランジスタ等と一体化した周辺駆動回路として形 成できる。またこの際、この周辺駆動回路を、その間に 液晶やそのための回路を形成した2枚のガラス基板の表 示領域の周辺に存在する液晶用のシール部の下に配置す れば、基板サイズをさらに小さくできる。

【0011】このような液晶表示装置の一例を図1に示

【0012】本図において、1は、基板である。20 は、碁盤の目状に配列された多数の画案を有する表示領 域部である。21は、その周辺のゲートの駆動用回路部 40 る。 である。22は、同じくソースの駆動用回路部である。 5は、シール用樹脂を硬化させてなる樹脂部である。9 は、導電ペーストである。50は、封口用樹脂を硬化さ せてなる封口部である。

【0013】なお、このシール部の幅はおおよそ1mm 程度である。また、製造時のシール用樹脂の固化時に は、万一の体積の変化や、気泡の発生が生じたりその他 の不測の事態が生じたりしたとしても上下 (表裏) の基 板間隔を一定に保持し、併せて基板と樹脂との良好な接 **齏を行なうため、上述のグラスファイバーの密度の基で 50 223は各色彩用画素用基板兼電極の周辺駆動回路部で**

1kg/cm²程度の押圧力が加えられる。

【0014】しかしながら、従来のようにシール部中の スペーサーとしてグラスファイバーやSiOzの球を用 いると、パネルの製造のため、表裏の基板を貼り合わせ る際に、特に基板間隔を所定値に保持するため両基板を 押さえ付けた際に、押圧機の初期設定時の操作員の過 誤、地震や近くにある大型機械の起動に伴う振動等何等 かの理由により、万一押さえ付け力が大きいと、たとえ それがわずかな時間しか持続しなかったとしても硬いグ い。特に、トランジスタ等素子や結線はもとより、装置 そのものが小型軽量化、精密化しつつあるため、この危 険性は重要である。

【0015】また、近年の装置の小型化のもとでの多量 生産の場合、シール用樹脂が完全に固化に要する時間を 通じての押圧力の制御はそれだけ困難となるため、これ は重要である。また同じく、複数の表示装置を上下方向 に積み重ねて押圧するような場合には、特に重要であ

【0016】更に、図1を見れば容易にわかるように、 基板上の周辺には、導電ペーストが存在したり、駆動回 路部が存在しなかったりする部分があったり、さらには 折れ曲がり部もあるため、この面からも周辺駆動回路部 全体にわたっての適切な押圧が困難となってくる。

【0017】その上更に、ガラス基板の厚さやガラス繊 維の直径には、どうしても製造誤差が存在する。しかも 1 μ m 等同じ厚さの誤差でも基板厚さが薄いほどその断 面二次モーメントは厚さの3乗に逆比例するため押圧力 への悪影響、具体的にはそのバラツキによる変形ひいて 30 は素子等へ加える力のバラツキが大きくなる。このた め、この面からも適切な押圧力の制御が困難となる。

【0018】といって、押圧力により破損され易い素子 等の存在する部分にグラスファイバー等がこないように するのもこれまた困難である。

【0019】次に、近年カラー表示を行なう場合、カラ ーフィルターを使用せず、例えば図2の(a)に示すよ うな、シアン、マゼンタ、イエローのゲスト・ホストセ ルを使用するような表示方式、すなわち複数の(原則と して3層の)液晶層を使用する方式が開発されつつあ

【0020】なお、本図の(a)において、211、2 12、213、214は基板兼電極であり、301、3 02、303は各色用の液晶及び色素である。また、4 0は光である。

【0021】ところで、この場合には、図2の(b)に 示すように、表示領域と周辺駆動回路部とでは基板間隔 が相違したり、最下層の基板と各色彩用基板との間隔が 相違することが生じうる。

【0022】本図の(b)において、221、222、

あり、224は調整用駆動部である。また、91は上部 の基板兼電極212、213、214と調整用駆動部2 24の接続線部である。

【0023】この場合、シール部に従来のごとくガラス 繊維製スペーサー19を使用すれば、基板によって必要 なガラス繊維径が異なることがあり、必要なガラス繊維 の種数や密度分布、スペーサーにて支持されたガラス基 板の支持点間の適切な距離の保持等の面から好ましくな

【0024】また、同じくこの場合、表示部においても、各基板間の間隔を保持するため球状の樹脂スペーサーを使用すれば、単一の液晶層方式に比較してスペーサーの密度が3倍、すなわちおおよそ(70~100)×3個/mm²程度あることとなり、液晶の配向、光の透過や散乱等の面、ひいては表示品質の面から決して好ましいものではない。 更には、単一液晶層のカラー表示方式においても、近年の高画質への要求のもと素子の小型化を伴っての画素の小型化が図られつつあるが、この場合にも球形スペーサーが表示領域内にあるのはあまり好ましくない。

【0025】そして、このことは画素の高密度化のため 目下開発されつつある二重(2層)マトリックス型や多 重マトリックス型の表示装置でも同じである。

【0026】また、スペーサーを散布方式により形成した場合、表示領域内での散布密度がばらつくことがあり得、そのため液晶パネルのセル厚が画面内で異なり、表示ムラが生じる場合があり得る。

【0027】また、従来は基板間への液晶の注入を真空注入法(注入口を除き密封した空パネルを下部に液晶を充たした槽内に設置し、パネル内を真空にした後注入口を液晶層内に入れ、この状態で槽内を常圧に戻すことにより、液晶をパネル内に注入する方法)で行っていたが、この場合、液晶がパネル内を流入する面積が大きく、注入時間も長く、また注入開始時に液晶が急激に空パネルの中に入り込んでしまうので、液晶がスペーサーの影響を受けやすく、注入時の配向ムラが生じやすい。更に、スペーサーの分布も影響を受けかねない。

【0028】以上の他、基板端部の液晶層をシールする部分とパネル中央の表示部とでは、要求される剛性が相違するが、単に球状ガラススペーサーを散布するだけではこれに対応することが困難である。また、シール部と表示部とでガラス繊維とガラス球とを別々に散布するのは2度手間となるどころか、種々の困難が生じる。

【0029】更に、液晶表示装置の用途、形状や寸法等により、パネル特にそのシール部に要求される剛性、基板間隔等が相違するが、あらかじめシール用樹脂にガラス繊維等を混入しておくのでは、一々それに適合したシール用混合樹脂を製造する必要が生じる。

10-68955号)が提案されている。しかしこれらの方法は表示領域に柱状スペーサーを形成する方法であり、シール部には柱状スペーサーは形成されていない。

10

【0031】また、特開平9-49916号では表示領域内のマトリクス及びシール部に相当する領域に3原色からなる着色層の積層によりスペーサーを形成する方法も考案されている。しかしこの方法ではセル厚を変えるためには着色層の高さ(大きさ)を変える必要があるため、色純度も変化してしまう。また、積層によりスペーサーを形成するので積層の重ね合わせ精度が必要であり、このために大き目のスペーサーを形成しておく必要がまる。

【0032】また、特開平H07-281195号ではアレイ基板上に形成したブラックマトリクスとカラーフィルタ基板上に着色層の積層方法で形成した突起物によりスペーサーを形成することが提案されている。しかし、この方法では特開平9-49916号と同じ問題がある。すなわち、アレイ基板とカラーフィルター基板の重ね合わせによりスペーサーを形成するので、重ね合わせの精度が問題になるために、スペーサーをかなり大き目に作製しておく必要がある。

【0033】このため、ポリシリコンを用い、これに併せて周辺駆動回路を基板上の表示領域の液晶のシール部の下に形成した液晶パネルにおいて、基板間隔を一定に保持しつつ周辺駆動回路を損傷させる恐れ、危険性のないシール技術の開発が望まれていた。

【0034】また、基板間に液晶層を充填させる際、不都合の生じない基板間隔の保持技術の開発が望まれていた。

) 【0035】また、パネルの用途や形状、寸法に応じて 適切な剛性を持たせるシール技術の開発が望まれてい

【0036】また、カラーフィルターを使用せず、これに換えて複数層の液晶層を有する構造のカラー表示方式のパネルにおいても、周辺部において完全なシールをなしつつ適切な基板間隔を保持しえる技術の開発が望まれていた。

【0037】また、小型高性能の液晶パネル、特に複数層の液晶層を有するパネルにおいては、表示領域部に液晶の配向や光の散乱等を生じさせない構造のスペーサーの開発が望まれていた。

【0038】また、高分子分散型の液晶を使用した表示装置や、液晶層とその上部の透明樹脂膜とを同時に形成する方法においても、分散した液晶やそのマトリクス、同時に形成された液晶層と透明樹脂膜の適切な厚さの担保や保護の技術の開発が望まれていた。

【0039】その他、液晶パネルにおいては、視野角を拡げること、ディスクリネーション(ライン)の発生防止や均一化、高速応答性を得ること等、種々の課題の解決が望まれていた。

【0040】以上は、液晶表示装置を対象としての従来 の技術とその課題であったが、液晶を利用した光シャッ ター、投射ディスプレイその他プラズマディスプレイの カラーフィルタにも同様の課題があり、その解決が望ま れていた。

【0041】即ち、例えばプラズマディスプレイなら ば、発光面の各画素部に特定のガスを保持したり、その カラー表示特性を改善するため、本来のディスプレイの 前面所定距離にカラーフィルターを設けることが試みら するためには、同様の課題が生じる。

【0042】なお、この液晶を利用したプラズマディス プレイについては、本発明の実施の形態の最後にその構 造等を示す。

[0043]

【課題を解決するための手段】本発明は、以上の課題を 解決するためなされたものであり、そのためにシール用 樹脂中に特定の性質を有する樹脂製スペーサーを採用し ている。

【0044】また、シール部の基板上に基板間隔を一定 20 間隔に保つための突起物を形成している。

【0045】また、樹脂スペーサーの散布密度や突起物 の形成位置と密度に創意をこらしている。

【0046】また、シール部と同じく表示領域内に基板 間隔を一定に保つための突起物を形成するだけでなく、 その形成位置に応じてのにつど、形状や寸法等に創意を 凝らしている。

【0047】更に、この突起物には基板間隔保持以外 に、剛性の保持や液晶分子の配列等所定の役割を担わせ ている。

【0048】更にまた、液晶パネル内への液晶の注入、 充填や液晶層の形成に工夫を凝らしている。更にこの 際、液晶内への空気の混入を防止するようにしている。 【0049】併せて、製造工程の簡易化、材料手配の便 宜等をも考慮している。

【0050】具体的には、以下の構成としている。

【0051】請求項1記載の発明においては、ポリシリ コン等小型高性能の半導体(材料)を使用して製造した 小型高性能のトランジスタ(案子)を採用した液晶パネ 周とは限らない) にその駆動回路部が形成されると共 に、表示領域の液晶のシールが駆動回路上に形成された (含む、他の部分にも形成されている場合)液晶パネル において、液晶のシール用樹脂 (の硬化部) 中に弾性体 製スペーサーを有していることを特徴としている。

【0052】上記構成により以下の作用がなされる。

【0053】基板上表示領域の直上部と直左部、あるい は全周等その周辺にその駆動回路部が形成されると共 に、表示領域の液晶のシールが駆動回路上に形成された 液晶パネルにおいて、液晶のシール部用樹脂中にグラス 50 %圧縮するのに必要な荷重が1g以下である物質からな

ウールやSiO。の如く硬い物質でない物質(有機材 料) からなる弾性体製スペーサーが固化前にあらかじめ 混入されていたり塗布前に散布されているため、該樹脂 の固化後において当該シール部の基板間隔保持のための スペーサーとして弾性体製スペーサーが存在している。 【0054】なお、以上の他、必要に応じて偏光板、反 射板、電源等液晶表示装置のパネルとして不可欠となる 構造部を有しているのは勿論である。

12

【0055】請求項2記載の発明においては、弾性体製 れているが、2枚の平面間を一定の寸法で精度良く保持 10 スペーサーは、常温で固体、そして液晶パネルが製造時 晒される温度、例えば220℃やこれを多少超えた程度 の温度範囲では軟化若しくは溶融したりしない重合性有 機材料、例えば好ましくはメタロセン触媒、特に幾何拘 束触媒を使用して特定の機械的、物理的性質を有するよ う製造された石油系樹脂、その他テフロン系樹脂、ナイ ロン系樹脂等の樹脂である。

【0056】上記構成により以下の作用がなされる。

【0057】弾性体製スペーサーとして、製造が容易し かも適切な弾性値等を有する材料が選定される。

【0058】請求項3記載の発明においては、弾性体製 スペーサーは、表示領域内の樹脂スペーサーと弾性率が 同一若しくは略同一の材料からなる球形スペーサーであ ることを特徴としている。

【0059】上記構成により以下の作用がなされる。

【0060】弾性体製スペーサーは、表示領域内の樹脂 スペーサーと同一寸法や同一材料か否かはともかく、そ の弾性率が同一若しくは略同一(±10%以内の相違) の材料からなる球形スペーサーである。

【0061】そして、素子、配線の存在による凹凸のた 30 めシール用樹脂が未硬化時でも、基板面に形成された凹 凸に応じて変形して、いわば嵌合することとなるため、 基板面での移動が極力防げられる。

【0062】請求項4記載の発明においては、直径6μ m程度(4~10μm)の球形スペーサーを100個/ mm'以上、好ましくは200個・mm'以上の密度で 有して(分散させて)いる。

【0063】上記構成により以下の作用がなされる。

【0064】球形スペーサーの個数が多いため、個々の スペーサーに加わる押圧力が分散され、更に製造技術等 ルの基板上表示領域周辺(例えば片側実装のごとく、全 40 に起因する個々のスペーサーの直径の誤差も適切な弾性 変形と相まってうまく補償されることとなる。

> 【0065】また、樹脂硬化時の押圧等の均一性確保も 容易となる。更には、一定間隔の基板の製作も容易とな

> 【0066】なおまた、樹脂径が大であれば、一般的に その個数(密度)は、それに逆比例あるいはその自乗に 逆比例して少なくなるであろう。

> 【0067】請求項5記載の発明においては、弾性体製 のスペーサーは、その直径が6μmである場合に、10

る適切弾性スペーサーであることを特徴としている。 【0068】上記構成により以下の作用がなされる。

【0069】弾性体製のスペーサーは、シール用樹脂の 硬化時に過度の押圧でトランジスタを破壊しないよう、 保持すべき基板間隔から定まるその直径が6 μmの球で ある場合に、10%圧縮するのに必要な荷重が1g以下 である物質からなる適切弾性スペーサーとしている。

【0070】従って、他の直径ならば、その弾性値が本 請求項の材質と等しいか否かは、ヘルツの曲面や球の弾 性接触の理論より換算されることとなる。ただし、液晶 表示装置の基板間隔保持のためであり、基板間隔が 6 μ mの数倍あるいは数分の1にもなったりすることはまず ないため、他の直径といってもせいぜい10~2 um程 度のものであり、このため弾性値はそう大きくは変化し ないのは勿論である。

【0071】また、円柱状等他の形状であっても、同じ 弾性率の物質が選定されることとなる。

【0072】更にまたこのもとで、押圧力(kg/cm ²)及び樹脂の分布密度(個/mm²)から定まる縮み なる。

【0073】請求項6記載の発明においては、適切弾性 スペーサーは、その直径が6μmの球である場合に、樹 脂に比較してガラス基板と半導体そのものは充分硬いた め、これに近い条件として剛体、例えば鋼製の押圧試験 機の押圧部と受部間にはさんだ状態で10%圧縮するの に必要な荷重が 0.5 g以下である最適切弾性スペーサ ーであることを特徴としている。

【0074】上記構成により以下の作用がなされる。

【0075】適切弾性スペーサーは、その直径が6 µ m である場合に、10%圧縮するのに必要な荷重が0.5 g以下とより柔軟である最適切弾性スペーサーとしてい るため、トランジスタ等はより破壊され難い。

【0076】また、画素部の半導体、配線等からなるア レイの凹凸により適切に変形するため、シール用樹脂の 未硬化時でも移動も防げられる。

【0077】また、個々のスペーサーの直径の多少の不 均一も、100個/mm'以上の密度で分布するため全 く問題とならなくなる。

【0078】請求項7記載の発明においては、弾性体製 のスペーサーは、その直径が 6 μ mの球である場合に、 スペーサーに 1 g 荷重を加えた際の変形量が 0.5 μm 以上、かつ荷重の変化が0.25g以内の範囲では変形 量が荷重の増加に比例して増加する若しくは比例に比較 して10%以内少ない範囲内で増加する物質からなる適 切比例弾性スペーサーであることを特徴としている。

【0079】上記構成により以下の作用がなされる。

【0080】弾性体製のスペーサーは、適切比例弾性ス ペーサーであり、このためその直径が6μmの球である 場合に、スペーサーに 1 g 荷重を加えた際の変形量が

0. 5 μ m以上、かつ荷重の変化が 0. 2 5 g 以内の範 囲では変形量が荷重の増加に比例して増加する若しくは 比例に比較して10%以内少ない範囲内で増加する(下 方に凸。このため、過度の力で余計に(安全側に)変形 する) 弾性材料からなる。

【0081】請求項8記載の発明においては、適切比例 弾性スペーサーは、その直径が6μmの球である場合 に、スペーサーに1g荷重を加えた際の変形畳が1.0 μm以上、かつ荷重の変化が 0.25 g以内の範囲では 変形量が荷重の増加に比例して増加する若しくは比例に 比較して10%以内少ない範囲内で増加する物質からな る最適切比例弾性スペーサーであることを特徴としてい る。

【0082】上記構成により以下の作用がなされる。

【0083】適切比例弾性スペーサーは、最適切比例弾 性スペーサーであり、このためその直径が6μmの球で ある場合に、スペーサーに1g荷重を加えた際の変形量 が1.0μm以上、かつ荷重の変化が0.25g以内の 範囲では変形量が荷重の増加に比例して増加する若しく を考慮して適切な直径のスペーサーが選定されることと 20 は比例に比較して10%以内少ない範囲内で増加する物 質からなる。

> 【0084】請求項9記載の発明においては、弾性体製 スペーサーは、少くも一方の基板に、そして位置あわせ や工程上有利なため、原則としてアレイ側基板(面) に、形成された柱状あるいは半円錐状等の突起物スペー サーであることを特徴としている。

【0085】上記構成により以下の作用がなされる。

【0086】弾性体製スペーサーは、少くも一方の基板 に(固定して)形成された、そして頂部が平坦な突起物 30 スペーサーである。これにより、液晶パネル内への液晶 の真空充填、シール部の樹脂の硬化のための加熱時に、 特に接着剤の塗布等がなくてもファンデルワールスカで 基板に固着する。

【0087】請求項10記載の発明においては、弾性体 製スペーサーは、酸度性等によりOH、NH。等の極性 基を有する物質を柱状とした極性物質製柱状スペーサー であることを特徴としている。

【0088】上記構成により以下の作用がなされる。

【0089】弾性体製スペーサーは、シール用材料とし 40 て硬化時に体積変化が少ないこと等各種の要請のもと極 性基を有するシール用樹脂が採用されることが多いが、 これら樹脂との相性の面から極性を有する物質を柱状と した極性物質製柱状スペーサーである。

【0090】そしてこの場合、柱状かつ基板の凹凸のた め、シール用樹脂の硬化前も位置が動き難い。

【0091】請求項11記載の発明においては、突起物 スペーサーは、駆動回路部が形成されているアレイ側基 板に、トランジスタ素子の形成部等の製造時に何等かの 不都合で大きな荷重が加わった場合には、損傷し易い部 50 分等は避けて形成されたアレイ側突起物スペーサーであ

ることを特徴としている。

【0092】上記構成により以下の作用がなされる。

15

【0093】突起物スペーサーは、液晶パネルの表示領域周辺の駆動回路部が形成されているアレイ側基板に位置を考慮して固定して形成されたアレイ側突起物スペーサーである。このため、シール塗布後の上部基板の据え付けが楽になる。

【0094】また、通常アレイ側基板は他の複雑な処理が多いため、突起物スペーサーの形成もこれらの処理と調整しつつなされるため、特に作業の複雑性が増加する事もない。

【0095】請求項12記載の発明においては、アレイ 側突起物スペーサーは、表示領域周辺の駆動回路の小さ なトランジスタ素子を避けて形成された配置配慮アレイ 側突起物スペーサーであることを特徴としている。

【0096】上記構成により以下の作用がなされる。

【0097】アレイ側突起物スペーサーは、配置配慮アレイ側突起物スペーサーであり、全体の3~4%等多少のやむを得ぬ例外はあろうが、原則として表示領域周辺の駆動回路の小さな、このため不測の押圧等で不具合の生じ易いトランジスタ素子を避けて形成される。

【0098】請求項13記載の発明においては、突起物スペーサーは、感光性樹脂をパターニングして形成した光利用突起物スペーサーであることを特徴としている。

【0099】上記構成により以下の作用がなされる。

【0100】突起物スペーサーは、光利用突起物スペーサーであり、このためトランジスタの位置等を考慮しつつ光硬化形であろうが光軟化形であろうが、ともかく感光性樹脂をパターニングして形成されている。ひいては、位置の精度や量産性に優れたものとなる。

【0101】請求項14記載の発明においては、表示領域の非画素部に、基板間隔を一定に保持するべく形成された弾性体よりなる突起物スペーサーを有していることを特徴としている。

【0102】上記構成により以下の作用がなされる。

【0103】表示領域の画案用素子部の近傍その他ブラックマトリックス部等本来の表示部(光通過部)でない非画素部に、シール用樹脂の硬化時に樹脂が膨張したり使用時に重力、気温の変化によって基板間隔が変動するのを防止することにより、基板間隔を常に一定に保持するべく形成された弾性体よりなる突起物スペーサーとしている。

【0104】請求項15記載の発明においては、GHセル等カラー表示のため複数の液晶(含む、色素等の添加、混合物)層が重なった液晶パネルの少くも一の基板上の表示領域の非画素部に、液晶層を挟んで相対向する基板間隔を一定に保持するべく形成された弾性体よりなる突起物スペーサーを有していることを特徴としている。

【0105】上記構成により以下の作用がなされる。

【0106】複数の液晶層が重なった液晶パネルの少く も一の(原則として全ての)基板上の表示領域の画素と 画素の間等の非画素部に、液晶層を挟んで相対向する基 板間隔を一定に保持するべく形成された弾性体よりなる 突起物スペーサーを有している。

【0107】請求項16記載の発明においては、突起物スペーサーは、基板上に20個/mm²以下の密度で形成されている低密度分布突起物スペーサーであることを特徴としている。

【0108】上記構成により、以下の作用がなされる。 【0109】突起物スペーサーは、低密度分布突起物スペーサーであり、このため製造時2つの基板間内へ液晶がスムーズに入り、かつ弾力性を持たせて温度変化に追従しやすいように基板上に20個/mm² 好ましくは10個/mm² 以下の密度で形成されている。

【0110】 請求項17記載の発明においては、表示領域の画素内中央等の所定位置に、基板間隔を一定に保持し、併せてその周囲の液晶分子を一定の配列にするべく形成された弾性体よりなる分子配列調整兼用突起物スペーサーを有していることを特徴としている。

【0111】上記構成により、以下の作用がなされる。

【0112】分子配列調整兼用突起物スペーサーは、表示領域の画素内中央等の所定位置に、基板間隔を一定に保持し、併せてその周囲の液晶分子を一定の配列にするべく形成された弾性体よりなる。このため、液晶や表示装置の視野角の拡大、ディスクリネーション(ライン)の均一化による画像の均一化、MVAモードあるいはOCBモードの液晶における立ち上がり(起動、応答)特性の改善等がなされる。

30 【0113】また、上述の理由により、液晶パネル製造時の工程の元で頂部が上(下)の基板と固着し、画素部の基板のふくれ等をも防止する。

【0114】請求項18記載の発明においては、複数の液晶層が重なった液晶パネルの各基板上表示領域の画索内所定位置に、液晶層を挟んで相対向する基板間隔を一定に保持し、併せてその周囲の液晶分子を一定の配列にするべく形成された弾性体よりなる、そして光の進行方向に沿って一列に配置された分子配列調整兼用突起物スペーサーを各層に有していることを特徴としている。

【0115】上記構成により、以下の作用がなされる。 【0116】分子配列調整兼用突起物スペーサーは、二 重積層型マトリックス、GHセル等複数の液晶層が重なった液晶パネルの各基板上表示領域の画案内所定位置に、液晶層を挟んで相対向する基板間隔を一定に保持し、併せてその周囲の液晶分子を一定の配列にするべく形成された弾性体よりなり、そして光の進行方向に沿って一列に配置される。

【0117】このため、請求項16の発明と同様の作用がなされると共に、各層の突起物スペーサーが光の進行50方向に占める投影面が共通するため、光の透過率が向上

する。

【0118】なおこの際、各色彩用の画素部とその駆動 回路部とは、(各段の接続部等を除き)TFT等の配列 が同じであるため、突起物スペーサー形成に使用するフ オットリソグラフィのマスク等は共通の物を使用しう る。

17

【0119】請求項19記載の発明においては、突起物 スペーサー及び配列兼用突起物スペーサーの少くも一 は、感光性樹脂を素子の位置を考慮しつつパターニング としている。

【0120】上記構成により以下の作用がなされる。

【0121】突起物スペーサーは、感光性樹脂をトラン ジスタ等の位置を考慮しつつパターニングして形成した 光利用突起物スペーサーであるため、位置精度が良好、 形成も楽である。

【0122】請求項20記載の発明においては、画像表 示用パネルに使用される基板において、両方ともガラ ス、一方が透明な樹脂等その材質は何であれ、ともかく 基板間隔を一定に保持するべく弾性体よりなる突起物ス ペーサーが表示領域内とその外周部の液晶を封じるため 等のシールが形成される領域に、同一工程か、同一材料 かを問わず、ともかく形成されている(念のため記載す るが、基板内表面側の絶縁膜、カラーフィルタ膜、配向 膜等の表面に形成されている場合を含む) ことを特徴と している。

【0123】上記構成により、表示部中央部からシール 周辺の表示領域にわたり均一なセル厚を得ることができ る。また表示領域とシール部のスペーサーを同一工程で 製作できるため、工程及び材料の面から有利となる。

【0124】また、弾性体であるため、製造時に何等か の押圧ミスがあったとしても、微小な液晶表示装置等の 素子等を損傷させる恐れがない。

【0125】なお、以上の他、必要に応じての偏光板の 取付け、配向膜のラビング、基板への反射防止膜の形 成、塗装、組立、検査等のステップを有しているのは勿

【0126】請求項21記載の発明において、突起物ス ペーサーをアレイ基板、対向基板の少くも一方に形成す ることを特徴としている。

【0127】アレイ側基板に形成することにより、アレ イ作製工程に同時に突起物スペーサーを形成することが 可能となる。このため更に、画素中央部、画素駆動用半 導体形成部を避けて形成したり、極力ブラックマトリク ス部に形成したり、逆に視野角を広げるため、画素中央 に形成したりすることが容易となる。この一方、対向基 板側に形成することにより、使用する多数のマスクの変 更となるためアレイ基板の要素の配置の変更が困難であ ったり、多種の素子が配列されるためアレイ基板での形 成そのものが困難な場合でも形成することができる。

【0128】また、両方の基板に形成することにより、 表示部、シール部等形成領域毎に異なる材料で形成し て、最適のパネル剛性、表示特性を得ることも可能とな

【0129】また、液晶パネルやカラーフィルターは両 方の基板の上に無理なく配置されるため、基板もそれだ け丈夫となる。

【0130】請求項22記載の発明においては、シール 部と表示部の突起物スペーサーはその基板面に直交する して形成した光利用突起物スペーサーであることを特徴 10 方向(上下方向或いは表裏方向)の上下方向の端部の位 置が等しく、ひいてはスペーサの長さが等しいことを特 徴としている。

> 【0131】上記構成により、突起物スペーサーの形成 が一度の工程で済む。

【0132】請求項23記載の発明においては、少くも 一部あるいは少くも一部の位置の突起物スペーサーの下 部若しくは上部に高さ調整用の膜が形成されていること を特徴としている。

【0133】上記構成により、以下の作用がなされる。

【0134】半導体の絶縁層、配向膜等の形成の際に併 せて高さ調整用の膜を形成した場合特にそうであるが、 この高さ調整用膜の存在のため、突起物スペーサーの形 成位置の高さが等しく、ひいては突起物スペーサーの形 成が一度の工程ですみ、また基板に凹凸があった場合で も高さ調整用の膜が形成されているために均一なセル厚 を確保しうる。

【0135】請求項24記載の発明においては、高さ調 整用の膜は、画素部(含む、ブラックマトリックス部) の導電膜、反射板、配向膜及びカラーフィルタ(含む、 30 ブラックマトリックス形成用の黒いフィルタ)の少くも ーを兼ねている。

【0136】上記構成により、以下の作用がなされる。 【0137】スピンコート等によりアレイ側基板等は透 明かつ薄い樹脂膜により同一平面となされる。この下 で、基板間隔維持用の突起物スペーサーが形成され、更 に紫外線の照射等により配向膜への配向情報の付与がな される。あるいは、膜はカラーフィルターであったりす る。

【0138】請求項25記載の発明においては、突起物 40 スペーサーが感光性樹脂により形成されていることを特 徴としている。

【0139】上記構成により、簡便なフォトリソ工程に より微小かつ多数の突起物スペーサーを所定の配列等で 形成することができる。

【0140】請求項26記載の発明においては、表示領 域内に形成される突起物スペーサーの(密度×下面の断 面積)がシールが形成される領域に形成される突起物ス ペーサーのそれよりも値が小さいことを特徴としてい

【0141】上記構成により、シール部は頑丈に固定さ

れてパネルのゆがみが少なくなり、この一方で表示は良 好になる。

【0142】請求項27記載の発明においては、突起物 スペーサーの密度は、表示領域内では5個/mm²以上 50個/mm²以下、好ましくは7個/mm²以上15 個/mm²以下であり、シールが形成される領域では1 0個/mm'以上80個/mm'以下、好ましくは30 個/mm'以上50個/mm'以下であることを特徴と している。

り頑丈にパネルを固定してパネルのゆがみを少なく抑え ることができ、また、表示領域内では、スペーサーの数 が少ないので温度変化に対して適度に追従可能となる。 【0144】そしてこれは、特に表示領域の寸法が48

(×2~1/2) c m角、画素の寸法が0.3 (×2~ 1/2) μm角程度の場合そうである。(勿論、他の寸 法でもあてはまる。)

請求項28記載の発明においては、突起物スペーサーは 表示領域内に形成されるものがシールが形成される領域 に形成されるものよりもその水平方向(上下、表裏方向 20 液晶注入ステップを有していることを特徴としている。 に直交する方向)の断面積が小さいことを特徴としてい

【0145】上記構成により、シール部は頑丈に固定さ れて、パネルのゆがみが少なく、この一方で表示も良好

【0146】請求項29記載の発明においては、突起物 スペーサーは表示領域内に形成されるものはその全下面 の合計の表示領域に対する割合は0.05%以上0.5 %以下、好ましくは0.07%以上0.3%以下であ り、シールが形成される領域に形成されるものの下面の 30 合計のシール領域に対する割合は0.1%以上1.0% 以下、好ましくは0.3%以上0.8%以下であること を特徴としている。

【0147】上記構成により、シール部を頑丈に固定し て、パネルのゆがみを少なく抑えると共に、表示領域内 のスペーサーの数が少ないので温度変化に対して適度に 追従できる液晶パネル等となる。

【0148】そしてこれは、特に表示領域の寸法が48 (×2~1/2) c m角、画素の寸法が0.3 (×2~ 1/2) μm角程度の場合そうである。(勿論、他の寸 40 法でもあてはまる。)

請求項30記載の発明においては、(アレイ基板に形成 された)突起物スペーサー上面の面積/下面の面積が 0. 2以上0. 9以下であることを特徴とする。

【0149】上記構成により、突起物による配向の乱れ を小さくでき、また安定した突起物を形成することがで きるので表示が良好となる

そしてこれは、特に表示領域の寸法が48(×2~1/ 2) c m角、画素の寸法が0.3 (×2~1/2) μ m 角程度の場合そうである。(勿論、他の寸法でもあては 50 のため細かい凹凸が多数生じ、このため形成位置により

まる。)

なお、対向基板にも突起物スペーサを併せて形成する場 合には、極力等断面積の柱状とするのが好ましいである

【0150】請求項31記載の発明においては、突起物 スペーサーは、素子の形成等が相違するため、それに併 せて表示領域内とシール部とでその高さが相違するもの であることを特徴としている。

【0151】請求項32記載の発明においては、基板間 【0143】上記構成により、シール部では突起物によ 10 に液晶を挟持してなる液晶パネルの製造方法において、 少くも一方の基板に基板間隔を一定に保持するために、 多くの場合弾性体製の突起物スペーサーを表示領域とそ の周囲のシールが形成される領域に形成する突起物スペ ーサー形成ステップと、少くも一方の基板の表示領域外 周部(そして原則として突起物スペーサーの外周部やこ れを含む部分)にシール樹脂を塗布後両基板をアライメ ントして貼り合わせ、更にシール樹脂を加熱等で硬化さ せて空パネルを形成する空パネル形成ステップと、形成 された空パネル内に液晶を例えば真空注入法で注入する 【0152】上記構成により、真空注入等での液晶の注 入の際、基板上に形状された突起物スペーサーは、ガラ ス球製スペーサー等と異なり、全く動かないので、液晶 の表示特性が向上する。

> 【0153】請求項33記載の発明においては、基板間 隔を一定に保持するための突起物スペーサーを表示領域 とその周囲のシールが形成される領域に形成する突起物 スペーサー形成ステップと、いずれかの基板の表示領域 外周部(そして原則として突起物スペーサーの外周部や これを含む部分)にシール樹脂を塗布するシール樹脂塗 布ステップと、シール樹脂を塗布した基板上何箇所かに 所定量の液晶を滴下する液晶滴下ステップと、液晶を滴 下した基板上面に他方の基板をパネル内に空気等の気体 が入らない状態でかぶせるかぶせステップと、塗布した シール樹脂を液晶に悪影響が生じない手段で硬化させて 両基板を貼り合わせる樹脂硬化ステープとを有している ことを特徴としている。

【0154】上記構成により、突起物スペーサー表面の 不純物が液晶中に溶け込む危険性が少なくなる。

【0155】また、真空注入と異なり、液晶注入部の樹 脂の硬化処理も不必要になる。

【0156】なお、このかぶせステップは、真空かつあ る程度の昇温状態で行うのが、液晶の流動性の確保、液 晶内の気体の追い出しの面から好ましい。

【0157】請求項34記載の発明においては、請求項 32若しくは請求項33記載の液晶パネルの製造方法に おいて、突起物スペーサー形成ステップに先立って、表 示領域とその周囲のシールが形成される領域とで、半導 体素子や画素電極の存在及びこれらの形成に必要な処理

突起物スペーサーに必要な高さが相違するのを調整する ための膜を形成する高さ調整用膜形成ステップを有して いることを特徴としている。

【0158】上記構成により、突起物スペーサーの形成は、一方の基板については少なくも1の工程で済む。

【0159】請求項35記載の発明においては、高さ調整膜形成ステップは、導電膜、特に有機導電膜、反射板若しくはカラーフィルタの形成の少なくも1を兼ねたものであるカラーフィルター形成等兼用高さ調整膜形成ステップであることを特徴としている。

【0160】上記構成により、カラーフィルター等がいずれの基板側に形成されても、当該基板の最上部層やこれに近い層となるため、突起物スペーサーの形成すべき高さは短くかつ一定となる。また、工程の兼用も可能となる。

【0161】請求項36記載の発明においては、高さ調整膜形成ステップは、配向膜の形成を兼ねたものである配向膜形成兼用調整膜形成ステップであることを特徴としている。

【0162】上記構成により、その基板側に高さ調整用の膜を兼ねたカラーフィルターが有るか否かは別にして、ともかく配向膜が高さ調整膜として存在し、このため、突起物スペーサーは、ともかくその液晶側の表面に形成される。

【0163】請求項37記載の発明においては、配向膜形成兼用高さ調整膜形成ステップと更にその後の突起物スペーサー形成ステップの後に、紫外線照射等により配向膜に配向処理を施す非接触型配向処理ステップを有していることを特徴としている。

【0164】上記構成により、配向膜表面に形成された 30 柱状突起物スペーサーに何等の悪影響を及ぼさず配向処理をなしうる。勿論、併せて補助的、局所的にラビング等の接触型の処理を行っても良い。

【0165】請求項38記載の発明においては、高さ調整膜形成ステップは、塗布時には流動性がある樹脂のスピンコートにより高さ調整膜を形成するスピンコート利用高さ調整膜形成ステップであることを特徴としている。

【0166】上記構成により、基板上の凹凸は自然と無くなるため、液晶中に凹凸部に残っていた不純物や空気 40 が混入する恐れが皆無となる。

【0167】請求項39記載の発明においては、突起物スペーサー形成ステップは、その前に高さ調整用膜の形成が有るか否かを問わず、ともかく表示部領域外周部のシールが形成される領域に突起物スペーサーを壁をなすよう連続的に形成する周辺壁兼用突起物スペーサー形成小ステップを有していることを特徴としている。

【0168】上記構成により、上下の基板を貼り合わせ(スイッチング素子)として半導体層(TFT:Thiる前に周辺壁兼用突起物スペーサー内に液晶を充たしたn Film Transistor)14が形成されり、更には、特殊なタイプの液晶を使用する液晶表示装50 ている。画素電極201は、透明導電膜(ITO:酸化

置の製造が容易となる。

【0169】またこの際、シール用樹脂は周辺壁兼用突起物スペーサーの外周部のみに塗布しても良い。これにより、未硬化のシール用樹脂に液晶が接触することがない(ただし、この特徴の効果が発揮されるのは、液晶のタイプ等による)。

【0170】またこの場合、周辺壁兼用突起物スペーサーの頂部と上部基板とは、真空と液晶の流動化兼気体追い出しのためのある程度の昇温でファンデルワールス力10により接着される。なお、確実な接着が望ましければ、頂部の外側半分のみに薄くシール用樹脂を塗布する様にしても良い。

【0171】請求項40記載の発明においては、半導体素子や少くも一方の電極等の形成された基板上、表示領域部に突起物スペーサーが形成され、表示領域の周辺部に壁状の突起物が形成され、更に壁状の突起物で囲まれた部分に高分子分散型液晶又はその前駆体と樹脂マトリクスとなる樹脂又はその前駆体の混合液を充たされる。この下で、紫外線照射等により樹脂マトリクスとその内20 部の高分子分散型液晶滴とが形成される。

【0172】上記構成により、液晶層の厚さは自然と一定に保持され、更に表示面部からの押圧、外部からの歪力等に対し液晶層が保護される。

【0173】なお、以上の他、必要に応じての上部パネルの貼り付け等もなされる。

【0174】請求項41記載の発明においては、請求項39の発明が高分子分散型液晶を利用した液晶パネルであるのに対して、液晶とその上部の透明パネルとなる樹脂との混合液を利用した液晶パネルである。

0 【0175】上記構成により、下部基板とその上部の液 晶層とその上面の透明或いは色付透明の透光性パネル、 ケースにより上部基板とが同時に形成される。

[0176]

【発明の実施の形態】以下、本発明をその実施の形態に基づいて説明する。

【0177】(第1の実施の形態)図3は、本発明の第1の実施の形態の液晶パネルの要部の断面図であり

(a) は表示領域部の、(b) はその周辺の駆動回路部の構成を示す。

0 【0178】以下、本図を参照しつつ本実施の形態を説明するが、念のため、それに先立ち画素電極と画素電極を駆動するスイッチング素子(の材料構成要素)としての半導体層の形成方法について説明する。

【0179】図3の(a)に示す表示領域における画索トランジスタは、ガラス基板101上に金属配線として映像信号線(ソース)10と走査信号線(ゲート)12をマトリクス(格子)状に形成し、その交点に能動素子(スイッチング素子)として半導体層(TFT:Thin Film Transistor)14が形成されている。画素電極201は、透明導電膜(ITO:酸化

インジューム一酸化スズ)で形成されており、ドレイン 11を通じて半導体層14とつながっている。そしてこ れらは、ゲートに電圧を加えるとソースードレイン間に 電流が流れる構造になっている。更に、半導体層及びゲ ートは、保護のためにSiOュ等の絶縁膜13で覆われ ており、ソース及びドレインは保護のために SiNx等 の絶縁膜15で覆われている。

23

【0180】次に、対向のガラス基板102上にアレイ 基板の導電膜201に合わせて透明導電膜(ITO膜) 4 (AL5417: JSR製) を印刷し、ラビングを施 す。

【0181】次に図3の(b)に示す周辺駆動回路部 は、ゲートを駆動する回路及びソースを駆動する回路よ りなる。これらはシフトレジスタ、バッファ、アナログ スイッチ等よりなる。そして、大きさ等は異なるが、基 本的には画素部と同じトランジスタ(素子)、配線から なるアレイ11~14で形成されている。

【0182】ただし、製造の便宜等で配向膜の印刷及び しているがケースによりない場合もある。更に、これら は表示領域のみで良いのは勿論である。

【0183】次に、図1に示すごとく、ガラス基板1の 縁部に幅1mmのシール用樹脂5 (ストラクトボンド: 三井東圧製)を印刷(塗布)する。この際、シール用樹 脂中にはシール部の基板間隔を一定に保持するために、 直径が6μmの樹脂製スペーサー7をあらかじめ混入し ておく。なおこの際の混入割合であるが、シール部 1 m m² 当り200個~240個のスペーサー密度となるよ うにするのが適切な押圧とシール性の確保の面から好ま 30 10mW/cm²で5分間照射して硬化させ、封口す しい。なおまた、この場合球状であるため、ガラス繊維 と異なりスペーサーが重なる恐れは全くない。また、シ ール用樹脂中への混入も楽となる。

【0184】その後、表示領域の基板間隔を一定に保持 するため、図3の(a)に示すように、この領域内にス ペーサー71として直径6. 5μ mの樹脂球(エポスタ -GP-HC:日本触媒(株)製)を散布する。なお、

ナンバー

「表形式の記載」 材質 品名 メーカー ガラスファイバー 日本電気硝子 ガラス В シンシ球 触媒化成 SiOz С Bの改良品 同上 同上 D ミクロパール 積水ファインケミカル 樹脂 Dの改良品 Ε 同上 同上

シール部に比較してスペーサーの直径が $0.5 \mu m$ 大き いが、この 0.5μ mの差はアレイの厚さの差と押圧時 のシール部のスペーサーの縮みに相応したものである。 なお、シール部のスペーサーは押圧力のため厳密には球 形ではないが、現実の問題として変形が微少なため、図 示では無視している。そして、このことは他の実施の形 態における図でも同様である。

【0185】また、素子の形成された下方のアレイ基板 と上方の対向基板との導通をとるため、図1に示すよう 202を形成した後、両基板101、102上に配向膜 10 に下方の基板端の4ヵ所に導電ペースト9を塗布してお く。

> 【0186】その後、図3に示す基板101及び対向基 板102を電極面が対向するように貼り(向き)合わ せ、150℃にて2時間押圧保持してシール用樹脂5を 硬化させる。

【0187】以上のようにして作製した空パネルに液晶 3 (E-7: BDH社製) を真空注入法(空パネルを液 晶槽内に設置し、槽内を真空にした後パネル注入口を液 晶に接触させ、その状態で槽内を常圧に戻すことにより ラビングは他の方法でなされることがあり得、また図示 20 液晶をパネル内に注入する方法)にて注入する。なおこ の際、画素部の球形樹脂は上下両端部が押圧力により多 少つぶれた形となり、ガラス基板の内表面の配向膜等と 同じ有機材料系の物質であるため、接触性が良好とな り、更に真空であるためこの接触性が増大し、ひいて は、パネル内に侵入する液晶の流れにもかかわらず移動 が僅少となった。

> 【0188】その後、液晶パネルの注入口に封口樹脂3 1として光硬化性樹脂(ロックタイト352A:日本ロ ックタイト製)を注入口全体に塗布し、この樹脂に光を る。

【0189】また、パネルの上下(ガラス基板の外側) に偏光板を貼付する(図示せず)。

【0190】ところで、本実施の形態では、この際のス ペーサーとして、比較のため以下の表形式の記載に示す 6種を使用した。

[0191]

日本触媒

樹脂

26

なお、シール用樹脂硬化時に樹脂の万一の膨張、変形、 気泡発生等による基板間隔の変動を防止し、併せて樹脂 と基板を良好に接着する等の目的で両基板を押圧する が、本発明の効果を試すべくこの際の押付力を、通常の 約2倍の2kg/cm²とした。

【0192】これらのスペーサーを用いて製造した液晶パネルのシール部を顕微鏡を用いて観察したところ、シール樹脂中に混入するスペーサーとしてスペーサーA(グラスファイバー)及びスペーサーB(SiO、)を混入した液晶パネルは、グラスファイバーが硬いためシール部の下の駆動回路の部分に多少の傷が生じており、液晶パネルを表示させると点欠陥や線欠陥が多少生じていた。

【0193】また、スペーサーC(Bの改良品)を用いた液晶パネルもAやBほどではないが、傷が少し生じていた。これに対して、シール樹脂中に混入するスペーサーとしてスペーサーD、E、F(樹脂スペーサー)を用いたものは、シール部の下の駆動回路部分に傷等がなく、良好な表示が観察された。

【0194】これらのスペーサーに荷重を加えていったときの変形量を図4に示す。

【0198】 すなわち、樹脂に比較してガラス基板は事実上剛体とみなせるため、圧縮変形試験機の試判押圧用金属部(剛体)間にはさんだ状態でシール中のスペーサーを10%圧縮する(ここでは、スペーサーの直径が6μmなので変形畳が0.6μm)のに必要な圧縮荷重が1g以下であるスペーサーC、D、E、Fを用いれば良い。(なお、スペーサーの直径が6μmと相違する場合には、ヘルツの曲面の押圧下での弾性接触の理論を基に必要な換算をなせばよい。なおまた、この理論そのものは、例えば日本機械学会編集「機械工学便覧A4(材料力学)109頁(第2刷)」昭和60年刊等に記載されている周知の理論(法則)なので、その説明は省略する。
【0201】る。)

個の荷重の範囲内、好ましくは 0.25 g/個の荷重の 範囲内ではほぼ比例関係が成立し、その相違は 5%、多 くてもせいぜい 10%である。従って、この図を参照し つつレーザー光線等でガラス基板間隔を測定しつつ押圧 すれば、自ずと適切な押圧力も保持されることとなる。 【0196】また、シール中に混入するスペーサーと表 示領域に散布するスペーサーを、同じ材料、少くも同じ 10 弾性率、熱膨張率や相違しても高々 10%以内の樹脂スペーサー(ここではエポスターGPーHC:日本触媒 (株)製、物質的には、ポリ・ベンゾグアナミン樹脂、 ポリ・ジ・ビニルベンゼンやこれらに近い物質。)にし た方が、上記押圧力による変形の直線(比例)性と整合 され、押圧制御が楽となる上に熱による膨張、収縮等が

【0197】次に、シール部と画素部とでは剛性、透光性の有無等要求される機械的、物理的性質が異なり、このため必要な球状スペーサーの密度も異なる。このため、最初基板全前に球状弾性スペーサーを散布し、更にシール部にシール用樹脂を塗布するが、この際シール用樹脂中にはこの散布による球状弾性スペーサーを考慮した密度で混入されているようにしていても良い。

シール部と表示部で同じになるのでより好ましい。

【0198】(第2の実施の形態)本実施の形態は、表 示領域周辺の駆動回路部に基板間隔保持のための柱状突 起物を形成するものである。

【0199】すなわち、先の実施の形態ではそのためにシール樹脂中にスペーサーを混入したが、本実施の形態では、その代わりに突起物を形成するのである。これを図5に示す。

【0200】本図は、本実施の形態の液晶パネルの要部の断面図である。そして、本図の(a)は駆動回路部のものであり、(b)は表示領域部の構成を示すものである。

【0201】以下、これについて説明する。

【0202】先の第1の実施の形態と同様に、基板10 1上表示領域の周辺にその駆動用のトランジスタ等のアレイを作製する(煩雑となるため、本図以降はトランジスタ素子各部の符号の図示は略する)。

40 【0203】その後、シール樹脂を形成する部分の絶縁膜15上に、基板間隔を保持するスペーサーとして弾性物からなる図で上方が狭い半円錐状の突起物6を形成する。

【0204】その形成方法としては、フォトレジストをスピンコートにより塗布し、フォトリソグラフィ法による。

【0205】すなわち、感光性レジスト(HRC-126:JSR製)をスピンコートによりアレイ基板上に塗布した後、90℃で2分間ホットプレート上で乾燥させる

【0206】その後マスクをし、5mW/cm2で露光 を行った後、現像液にて2分間現像を行うことによる形 成をする。なおこの際、突起物は素子の存在する部分を 極力避けて形成するのは勿論である。

【0207】更にその後、超純水で1分間洗浄を行っ た。

【0208】以上により、アレイ基板上に6µmの高さ の突起物を形成した。

【0209】次に、別途対向するガラス基板102上に 透明導電膜(ITO膜)202を形成した後、両基板1 01、102上必要な所に配向膜4(AL5417:J SR製)を印刷し、ラビングを施した。

【0210】ガラス基板102の縁部にシール用樹脂5 (ストラクトボンド:三井東圧製)をディスペンサー (描画機)により塗布した。なおこの際、シール樹脂中 にはスペーサーは混入していないのは勿論である。ま た、突起物頂部にもシール用樹脂が付着し、突起物を介 しての両基板の接着に寄与することとなる。

【0211】その後は、先の実施の形態と同様に、表示 領域の基板間隔を保持するために、当該領域内に図5の 20 (b) に示すようにスペーサーとして直径 6. 5μ mの 樹脂球71 (エポスターGP-HC:日本触媒(株) 製)を散布し、更に、導電ペーストの塗布以下パネル上 への偏光板の取付けまでの処理を行って液晶表示パネル を製造した。なお、押圧力やその制御については、先の 第1の実施の形態と同じである。

【0212】また、比較例として、突起物の形成に換え てスペーサーとしてグラスファイバーをあらかじめ混入 したシール樹脂を使用したパネルをも製造した。

【0213】これらの液晶パネルを顕微鏡を用いて観察 30 多少の点欠陥や線欠陥が生じていた。 したところ、シール樹脂中にスペーサーとしてグラスフ アイバーを混入した液晶パネルは、グラスファイバーが 硬いため、シール部の下の駆動回路の部分に多少の傷が 生じていた。このため、液晶パネルを表示させると、多 少の点欠陥や線欠陥が生じた。

【0214】これに対して、シール樹脂中に突起物を形 成したものは、この突起物そのものが柔軟なだけでな く、そもそも駆動回路のTFT部分を避けて形成したの で、シール用樹脂の硬化時に過度の押圧力を加えたにも かかわらず、シール部の下の駆動回路部分に傷等がなか 40 った。このため、画像の表示も良好であった。

【0215】(第3の実施の形態)本実施の形態は、シ ール部のみならず表示領域にも突起物を形成するもので ある。

【0216】図6は、本実施の形態の液晶パネルの要部 の断面図であり、(a)は周辺駆動部のものであり、

(b) は表示領域のものである。

【0217】本実施の形態においても、先の第1の実施 の形態と同様に、基板101上に画素や駆動回路に沿っ て配列されたトランジスタ、すなわちアレイを作製す

【0218】その後、アレイの作製された基板上のシー ル樹脂を形成する部分及び表示領域内に、極力トランジ スタ部を避けてスペーサーとして、各々弾性体突起物 6.60を形成する。

【0219】すなわち、先の第1の実施の形態では、シ ール中にスペーサーを混入し、表示領域にスペーサーを 散布したが、本実施の形態ではシール中にスペーサーを 混入する代わりに突起物を形成し、表示領域内の画案駆 10 動用素子の近傍、その他わざわざは図示していないブラ ックマトリックス部や画素と画素の境界等厳密には非画 素の部分(視覚に影響しない部分)にもスペーサーの散 布に換えて突起物を形成するのである。(ただし、突起 物とブラックマトリクス等の寸法の如何や製造精度の限 界もあり、多少ブラックマトリクスから食み出した部分 が生じることも有りうるが、この場合でもそう視覚には 影響しない。)

なお、この突起物の形成方法は、先の第2の実施の形態 と同じである。

【0220】しかる後、先の第1の実施の形態と同様に 液晶表示パネルを作製した。

【0221】比較のため、シール用樹脂中に混入するス ペーサーとしてグラスファイバーを混入したものをも製 造した(図示せず)。

【0222】これらの液晶パネルを顕微鏡を用いて観察 したところ、シール樹脂中に混入するスペーサーとして グラスファイバーを混入した液晶パネルは、グラスファ イバーが硬いためシール部の下の駆動回路の部分に多少 の傷が生じており、このため液晶パネルを表示させると

【0223】一方、シール樹脂中に突起物を形成したも のは、駆動回路のTFT部分を避けて突起物を形成した こともあり、シール部の下の駆動回路部分に傷等がな く、良好な表示が観察された。以上により、表示領域に 突起物を形成しても、シール部に何の悪影響も及ぼさな いことが判明した。

【0224】なお、本実施の形態では、パネルの表示領 域内にスペーサーが全く散布されておらず、画素電極以 外の領域に突起物が形成されているので、たとえ感光性 樹脂であるがためにその近くの液晶分子の配向を乱して いたとしても、パネルの表示に悪影響がなく、この一 方、画素内にスペーサーが存在しないためこれによる配 向の乱れや光の不透過等が生じないので、従来よりも一 層良好な表示が観察できた。

【0225】また、本実施の形態では、シール部に突起 物を形成するのに併せて同時に表示領域内の非画緊部に も突起物を形成するため、表示領域内への球状樹脂スペ ーサーの散布という工程を省くことが可能となり、製造 コストの低下にもつながる。

【0226】なお、表示領域内の柱状突起物の分布密度

であるが、基板内の液晶層の厚さが6~7μm程度、突 起物の直径が5~20μm程度の場合、あまり高すぎる と液晶パネルに弾力性がなくなって温度変化に追従でき なくなってしまい、また真空法で液晶分子を注入する際 に抵抗ともなりうるので、20個/mm²以下、好まし くは10個/mm²以下とするのがよい。

【0227】ただし、これは表示装置の用途、ガラス基 板の厚さや採用する液晶分子の性質や分子量にも関係す るため、絶対的なものでないのは勿論である。

示領域の各画素部の中央に突起物を形成するものであ

【0229】図7は、本実施の形態の液晶パネルの要部 を示すものである。

【0230】本図の(a)に示すように、この液晶表示 パネルでは100 μ m×100 μ mの各画素部の中央に 上部が 5 μm、下部が 1 0 μmの半円錐状の棒状突起物 601が形成されている。

【0231】このため、本図の(b)に示すように、棒 状突起物の周囲にはほぼ楕円状の液晶分子が規則的に並 20 んで配列されることとなる。ひいては、液晶パネルの視 野角の特性の向上となる。

【0232】また、OCBタイプの液晶においてはあら かじめの分子の配列の異方性の下、低電圧での起動特性 の向上ともなる。また、この効果を一層発揮させるた め、画素の中央部に基板間隔保持用の棒状突起物とは別 に、途中までの高さの液晶分子配列用突起物を設けてい ても良い。更にこの場合、突起物スペーサーは基板上画 素、電極若しくはその上部の配向膜よりも高さのある部 分(対向する基板に近い部分)に形成すれば、頂部の高 さは相違するものの突起物は同一上下長さとなり、ひて は、一の工程で形成することも可能となる。

【0233】なお、本図の(c)に示すように、この突 起物602をその断面を直角台形等特定の形状として、 画素の特定の一端に配置することにより特定方向の視野 角特性を向上させることも可能である。ひいては、電車 内の表示パネル等視る方向が特定の表示パネルに適した ものとなる。

【0234】 (第5の実施の形態) 本実施の形態は、カ ラーフィルターを使用しない方式のカラー表示用液晶パ 40 ネルや液晶を使用した投射型ディスプレイに関するもの である。

【0235】近年、先の図2に示すごとく、ゲスト・ホ ストモードのシアン、マゼンタ、イエローあるいはG、 R、Yに対する色素を液晶に混入したもの、あるいはフ ィルター等を使用してカラー表示を行なう等の液晶パネ ルも開発されている。この場合には、底部基板上に透明 なガラスで仕切られた3層の液晶層が存在することとな

【0236】そしてこの場合、シール部は例えば図8の 50 の第5の実施の形態と同じく3つの液晶層を有するカラ

(a) や(b) に示すようになされる。

【0237】本図において、(a)、(b)のタイプと も液晶層は下より順に例えば黄色、マゼンタ、シアンの 色素あるいは R、B、Gの色素が混入された液晶層 30 1、302、303が形成され、またこのため基板も合 計4枚211、212、213、214有している。

【0238】更に、(a)に示すものでは、各液晶層の 表示領域の周辺の駆動回路221、222、223は各 その層の下側の基板211、212、213に形成さ 【0228】(第4の実施の形態)本実施の形態は、表 10 れ、更に最下段の基板211のシール部外周部に総合調 整用の駆動回路224が設けられている。

> 【0239】また、(b) に示すものでは、最下段の基 板211にのみ周辺駆動回路が左側より順に総合調整用 224、最上段の液晶層用223、中段の液晶層用22 2、最下段の液晶層221のものが形成されている。 【0240】そしてシール部は、(a) に示すもので は、まず最下層の液晶用シール部51が形成され、次い で中間層の液晶用シール部52が形成され、最後に最上 段の液晶用シール部53が形成される。このため、

(a) に示すものでは各液晶層用の下側の基板に設けら れた各液晶層用の周辺駆動回路部上面のシール部51、 52、53内に基板間隔保持用の突起物61、62、6 3がそれらの位置を調整しつつ形成される。

【0241】次に、(b)に示すものであるが、この場 合には、各液晶層用の上方のガラス基板と液晶パネル全 体としての最下段のガラス基板211との高さが、各層 (段) の基板毎に相違することとなる。そしてこの場 合、各ガラス基板毎に径の異なる球系のスペーサーや繊 維状のスペーサーを用いて基板間隔を一定に保持するの 30 は、スペーサー等の種類が増加して好ましくない。

【0242】そこで、各液晶層用の駆動回路部毎に対応 する当該液晶層の上部側対向基板上のシール部51、5 4、55、56内にこれに対応した高さの突起物64、 65、66、67を形成するものである。

【0243】なおこの場合、突起物形成と調整を図りつ つ各液晶層用の周辺駆動回路部と当該層の画素部との配 線、各液晶層用の周辺駆動回路と総合調整用駆動回路部 との配線92、93、93や、そのための必要に応じて の図示しないコンタクトホールの形成等も、シール用樹 脂の塗布、硬化やそれに先立つ半導体素子の形成と調整 をとってなされるのは勿論である。

【0244】さてこの場合(a)、(b) いずれのタイ プでも、突起物はパターニングして形成されるため、3 層全体で形成位置を適宜調整することが可能となる。ひ いては、シール部の剛性等は充分に高く優れたものとな

【0245】また、各液晶層の高さの相違にも柔軟に対 応しうる。

【0246】(第6の実施の形態)本実施の形態は、先

ー表示用パネルであるが、基板間隔の保持のため、表示 領域にも突起物を形成しているのが相違する。

【0247】すなわち、カラー表示のため複数の液晶層を用いる方式においては、各2枚の基板の間隔を保持するために球状のスペーサーを散布すると、通常のカラーフィルター方式に比較して表示される面積当り層数倍のスペーサーが散布されたこととなる。

【0248】ところで、スペーサーにどのような材質を 選定しても現時点ではスペーサー近傍の液晶の配向が多 少とも不規則に乱れてディスクリネーションの発生のも ととなり、また光の散乱等も生じうる。このため、スペ ーサー密度が増加するのは良好な表示品質の維持の面か らはあまり好ましいことではない。

【0249】また、各層毎でスペーサー密度の分布の不揃いやこれに基づく想定外の歪みもありえ、ひいては各層の基板間隔の設計値との相違も生じかねない。そしてこれは、良好なカラー表示の面から好ましいことではない。

【0250】そこで、本実施の形態では、各層の基板間隔を保持するため、各基板に突起物を形成するのであるが、この際図9に示すように各基板上の形成位置を同じとするだけでなく、極力画素と画素の境界等の非画素部に形成している。本図において、(a)は各液晶層の下側の基板の画素駆動用素子17(図3の11~14等に相当)の近く、非画素部に突起物が形成されているのを示し、(b)は液晶層を透過する光40の方向と各層の突起物60の関係を示す。

【0251】このようにすると、光線40に対して、各段の突起物は一列に並んでおり、しかも非透過部に存在している。このため、単に基板間隔が一定なだけでなく、表示品質もすぐれたパネルとなった。

【0252】なお、図9の(a)では各画素に対応して 棒状突起物を形成しているが、これは2画素×2画素か らなる4画素毎に1個等としてもよいのは勿論である。 【0253】(第7の実施の形態)さて、シール部は図 1では基板の端部に形成されていないが、用途やスペー

スの節約等のため、駆動の回路が基板の上下の一方、左右の一方にのみ形成され、ひいてはシール部が端部に形成されることがある。本実施の形態は、この片側実装の場合における本発明の応用を示すものである。

【0254】図10の(a)に示すように、70mm×90mmの基板の左側端部2mm以内の部分と、上端の下方4~7mmの範囲に周辺駆動回路21、22が形成されており、表示領域20はその右下寄り88mm×63mmの範囲に形成されている。そして、シール部5は周辺駆動回路部21、22の中央部と基板の右側端部、下側端部に形成されている。

【0255】この場合、弾性樹脂スペーサであると、シ 成し、しかる後 ール部の固化、固定等の押圧の際多少とも縮みうるた 入したシール肝 め、本図の(b)に示すように、パネル端部に樹脂が多 50 るものである。

少ともはみ出す恐れがある。本図において、58は、こ のはみ出して固化した樹脂である。

【0256】そして、このはみ出して固化した樹脂をそのままにするのが不都合な場合には、別に切り取る等の作業が必要となるが、硬化しただけにやっかいである。 【0257】そこで、本図の(c)に示すように、基板の端部にいわば壁状の突起物603を形成するのである。そしてこれにより樹脂58のはみ出しを防止する。 【0258】なお、その他の部分は、単なる突起物スペ10一サ6としているのは勿論である。

【0259】以上の他、基板端部より内側へ数μm入ったところに設ける、樹脂が流れ出さない範囲でいわば点線状に設ける等してもよいのは勿論である。

【0260】(第8の実施の形態)本実施の形態は、図2や図8に示す液晶層を複数重ねた構造のパネルの端部の電気的接続に関する。

【0261】さて、多層構造の場合、図2の91や図8の91~94に示すように、最下端の基板と各基板とを電気的に接続する接続線部が必要となる。ところで、この接続線部を各基板の端面部に形成する場合、固化時に基板間よりはみ出して固化した樹脂が問題となる。

【0262】すなわち、たとえガラススペーサを使用したため押圧による変形(基板間の幅の縮小)がなかったとしても、流動、気泡の発生や化学反応による体積膨張等のため、樹脂は多少とも基板の外側へはみ出す。このため、そのままではその外表面若しくは内表面に接続線部を形成したシール等の貼り付けや薄板の取り付けに不都合が生じる。

【0263】そこで本実施の形態では、先の第7の実施 の形態と同じく棒状突起物を樹脂のはみ出し防止用壁を 乗ねて各基板の端面若しくは2~3 μ m等多少内側にい わば壁状あるいは点線状に形成するものである。そして これにより、接続線部としてのシールの取り付けの容易 化を図る。

【0264】図8の(a)に示す3つの液晶層を有するパネルに応用した場合を図11の(a)に示す。図11の(b)はこの変形例である。

【0265】本図(b)の右側に示すように、各層の基板の接続線部91~93を下層のものから順に端面に貼り付けている。なお、この接続線部は、本図(b)の左側に示すように、コンタクトホール内に形成された電線95を有しているのは勿論である。以上の他、壁状の棒状突起物内にコンタクトホールを形成してもよいのは勿論である。

【0266】(第9の実施の形態)本実施の形態は、駆動回路部に一旦、配向膜やカラーフィルタを兼ねた膜あるいはシール用樹脂のみで1~3μm程度の薄い膜を形成し、しかる後、柱状に短く切断されたガラス繊維を混入したシール用樹脂を印刷塗布し、加熱により硬化させるものである。

【0267】これを図12に示す。

【0268】この場合、ガラス繊維19は、現状のものと異なり、硬化した配向膜兼用の樹脂膜層やシール用樹脂層18の存在のもとトランジスタ15等に直接接触しないため、通常の作業時の倍の押圧力を加えても、トランジスタ等の損傷は発生せず、かつ下部のシール用樹脂層のみの部分は1mmというシール幅に比較して1μmと非常に薄いため気泡等は発生せず、体稠変化もなく、またシール部は全体として充分な剛性、ひいては高さの精度を有していた。

33

【0269】また、この場合、第1層のシール用樹脂の硬化時には押圧はしないが、そもそもこの樹脂層が薄くかつ硬化に伴う体積変化も少ない材料であるため、基板間隔の保持はガラス繊維を含むシール用樹脂部57の硬化時に充分調整可能なのは勿論である。

【0270】更に、工程的にも画素への配向膜の形成等にあわせて樹脂膜を形成しうるため、製造も楽となる。【0271】(第10の実施の形態)本実施の形態は、ガラス繊維に換えて直径の1~3倍程度、好ましくは1.5倍程度(+-0.5倍)、従って直径6μmならば10μm程度と非常に短く切断したナイロン繊維を使用するものである。

【0272】この場合、ナイロン分子は極性基を有するため極性基を持つのが原則のシール用樹脂との相性が良い。

【0273】また、短い柱状であるため重なり難く、押圧時に発生する横方向で移動したりすることがない。しかも、シール部は表示領域と多少離れているため、ナイロン繊維による画素部の液晶の配向の乱れもない。ひいては、表示品質は変化せず、しかも優れたシール部が形成された。

【0274】なお、本実施の形態の場合、図12においてシール用樹脂層18がなく、粒状のガラス繊維19が柱状のナイロン繊維になるだけであるため、わざわざの図示は省略する。

【0275】(第11の実施の形態)本実施の形態は、 表示部とシール部への突起物の形成に関する。

【0276】図14に本実施の形態の液晶パネルを上方より見た平面図を示す。

【0277】図15は、本実施の形態の液晶パネルの要 40 部を示す図であり、a)は画素の構成を示す図面である。また、b)はa)のA-A断面の図である。また c)はシール部分の断面図である。

【0278】以下、両図を参照しつつこの液晶パネルを 説明する。

【0279】アレイ側のガラス基板101上に金属配線として映像信号線(ソース)110と走査信号線(ゲート)111をマトリクス状に形成し、その交点に能動素子(スイッチング素子)として半導体層(TFT:Thin Film Transistor)を形成した。

【0280】以下、本発明の趣旨に直接の関係はなく、また周知の技術であるが、本発明が前提としている技術であるため、半導体層やカラーフィルタや配向膜の形成について概略説明する。

【0281】表示部が対角48cm、厚さ0.7mm程度のガラス基板101上にAl等の金属を用いてゲート電極を選択的に形成する。次に、プラズマCVD法を用いて第1のゲート絶縁膜となるSiNxを3000Åの厚さで形成した。

【0282】次に、トランジスタのチャネル部となる半 導体層(アモルファスシリコン層)を500Åの厚さで 形成し、エッチングストッパとなるSiNxを1500 Åの厚さで順次形成した。

【0283】この際、トランジスタのチャネル部の形成方法としてゲート電極の上の絶縁膜SiNxをゲート電極よりも小さく形成してエッチングストッパとし、その上にプラズマCVD法を用いてリンを含むn+のアモルファスシリコン層を500Åの厚さで形成し、オーミック接合を得た(n+:高濃度のドーピングであり、n型20不純物添加の割合が多い)。

【0284】次に、電極等を形成する周辺部分にコンタクトホールを形成し、配線部分とのコンタクトがとれるようにした。

【0285】次に、透明導電膜 (ITO:酸化インジューム一酸化スズ) を形成する。

【0286】次に、A1/Ti等の金属を用いて信号配線(ソース線)、ドレイン線を4000Åの厚さで形成した。

ロン繊維による画素部の液晶の配向の乱れもない。ひい 【0287】その後、配線を保護するために第2の絶縁 ては、表示品質は変化せず、しかも優れたシール部が形 30 膜(パッシベーション膜)としてSiNxをプラズマC 成された。 VD法を用いて3500Åの厚さで形成する。

【0288】なおこの際、先立つ基板の洗浄の後に、レジストをスピンナーにより塗布し、マスク露光を行うことにより、画素電極の上には絶縁膜の一部が形成されないようにした。

【0289】また、対向ガラス基板102上には、カラーフィルタ層を形成した。

【0290】カラーフィルタ層は、アクリル系の感光性 樹脂に顔料を分散した着色レジストを基板上に塗布し、 必要な部分にマスクをかけたり、あらかじめのパターン 化をされた光を使用したりして露光し、しかる後現像し て不必要な部分を除去する工程(フォトリソグラフィ 法)を各色(赤、緑、青及び黒)毎に合計で4回繰り返 すことにより得た。なおここで、黒があるのは、ブラッ クマトリクスのためである。

【0291】この状態の基板は、本図のb)やc)である(ただし、b)やc)には記載しているが、突起物スペーサーや端部のシールは、この時点ではまだ形成されていない)。また、画素の寸法は、0.3mmである。 50【0292】このb)、c)において、102と101 は、上下のガラス基板である。155は、R、G、Bいずれかのカラーフィルターであり、156は、黒のカラーフィルターである。202と201は上下の画素電極であり、4は、上下の配向膜である。また、5は、シール用樹脂であり、6と60は、突起物スペーサーである。更に、b)の左下部の17は、上述の手順で形成された半導体素子である。なお、実際にはガラスからの不純物の拡散を防止する透明な絶縁性セラミック膜、半導体素子17を覆う保護用絶縁性膜等も形成されたりもするが、これらは上記半導体素子の形成そのものと同じく本発明の趣旨に直接の関係はなく、また煩雑となるため図示はしていない。そしてこれは、他の図でも同様である。

【0293】次に、透明導電膜(ITO:酸化インジューム一酸化スズ)を形成した。

【0294】この次に、スペーサーとしての突起物を形成する。この形成方法としては、感光性アクリル樹脂 (PC335: JSR製)を用いて以下のように行った。

【0295】感光性アクリル樹脂(PC335:JSR製)を基板上にスピンコートにより塗布した後、80℃で1分間プリベークを行った。その後、所定のマスクを用いて300mj/cm²で露光を行った。その後、現像液CD702ADにて25℃で1分間現像を行い、流水で洗浄後、220℃で1時間ポストベークを行い(室温より昇温する)、膜厚5.0 μ mの突起物を形成した。

【0296】なおこの際、突起物の形成箇所は、表示部内ではあるが、アレイ基板と貼り合わせた際に画素電極の位置でない部分、例えば図15のa)に示す61の場所にくるようにしている。またこのためもあり、対向するカラーフィルタ側の基板102に作製した。(従って、図15のb)では、この場所61に形成された突起物スペーサーがA-A断面の向う側に見えていることとなる。)

更に、シールする樹脂 5 が形成される場所のカラーフィルタ基板側にも形成した。

【0297】突起物の面積は表示領域内、シール領域内 ともに下面の面積を一辺 10μ mの正方形で 100μ m 2 、上面の面積を一辺 8μ mの正方形で 64μ m 2 と し、上面の面積/下面の面積 = 0.64 とした。

【0298】なおここに、この突起物の密度は、表示領域内では10個/mm i であり、シール領域内は40個/mm i である。。

【0299】次に、アレイが形成された基板と対向基板上に配向膜4(AL5417:JSR製)を印刷し、硬化した後ラビング(処理)を施す。このラビングは、突起物が形成されているため、細い糸を使用した柔らかなナイロン布を使用した。なお、突起物形成場所近辺のラビングはどうしても不完全な部分が生じうるが、ブラッ

クマトリクス部なので、表示性能への悪影響は無い。また、突起物形成場所近辺の完全な配向をえるためには、 ラビングに換えての紫外線照射等他の配向処理でも良い。勿論、併用しても良い。

【0300】次に、対向基板102の縁部に2mm幅でシール樹脂(ストラクトボンド:三井東圧製)5を印刷する。

【0301】その後、両基板を貼り合わせ、150℃で2時間加熱することでシール樹脂を硬化させた。

【0302】以上のようにして作製した空パネル内に液晶(MT5087:チッソ社製)を真空注入法にて注入した。

【0303】その後、液晶パネルの注入口全体に封口樹脂として光硬化性樹脂(ロックタイト352A:日本ロックタイト製)を塗布し、光を10mW/cm²で5分間照射して硬化した。

【0304】しかる後、両基板からなるパネルの上下に 偏光板 (NPF-HEG1425DU:日東電工製。上 述の理由で図示せず。)を貼付した。

【0305】比較例のため、セル厚を一定にするために 突起物の形成に換えて、表示領域内にスペーサーとして 直径5.0 μ mの樹脂球71(エポスターGPーH50:日本触媒製)を散布し、シール部としては短軸の直径が5.0 μ mのガラスファイバー19(PFー50S:日本電気硝子製)をシール樹脂に混入したものを用いた液晶パネルを製作した。これを、図16に示す。な お、本図では、ガラスファイバーはその円形断面を示している。なお、その他の条件は同じである。

【0306】これら2つの液晶パネルを比較したとこ 30 ろ、突起物を形成した液晶パネルでは良好な配向が観察 されたが、比較例の散布スペーサーを用いたものは上述 の理由により、どうしてもある程度のセル厚のムラの発 生は避けられず、そのため今後の厳しいあるいは高い表 示水準を基準とした場合、表示がやや不均一となった。 また、比較例では、どうしてもシール部のガラスファイ パーの混入度合いに場所によるばらつきが生じ、このた め場所によりシールが多少不均一になったり、剛性や硬 さが多少変化する。そして、これらは近年の表示品質等 に対する使用者、需要者の要求の高度化のもと、あまり 40 好ましいものではない。

【0307】次に、突起物の形状、特に上面(表示側面)の面積と下面の面積の比であるが、これは0.2<上面の面積/下面の面積<0.9

であることが望ましい。すなわち、上面の面積が小さすぎる(0.2よりも小さい)と、どうしても剛性が低下するため正確なセル厚が形成されにくくなり、また上面の面積が大きすぎる(0.9よりも大きい)とディスクリネーションなどの配向欠陥が生じやすくなるからである。なお、このような上下面の面積比とするのは、ポス50トベークを急激に行って熱だれを生じさせることにより

成しうるが、その他紫外線を複数の方向から斜めに照射 する等他の手段でも可能である。

37

【0308】ただし、この面積比は、使用する液晶の種類や画素の寸法、更にはパネルの用途やパネル上での形成位置等により適宜最良の値が選択され、またこの範囲外の値も持ち得るのは勿論である。更には、アレイ側基板でなく対向基板に形成する場合には、その突起物スペーサについては当てはまらないのも勿論である。

【0309】また、突起物の必要な上下方向の寸法の場所による相違等の条件の如何によっては、配向膜の形成に換えて、柱状突起物スペーサー形成前にあらかじめ配向膜形成物質層膜によるスペーサーの下部層を形成しておき、この下で相違を補償しつつ配向膜として作用するよう紫外線の照射や化学物質の斜め蒸着や塗布を行っても良いのは勿論である。

【0310】(第12の実施の形態)本実施の形態は、セル厚を均一にするため、突起物の下部に高さ調整用の膜を形成する以外は先の実施の形態と同様である。

【0311】アレイ側基板は特にそうであるが、シール部、画素部等で高さが相違する。このため、図17に示 20 すように、シール5が形成される領域の突起物スペーサ

一下部に、あらかじめ高さ調整用の膜154を形成する ものである。この膜はAIやCu等の金属でも、樹脂等 でも良い。

【0312】このように高さ調整用の膜を形成することにより、基板に場所による凹凸があるが、それでも突起物スペーサーの高さが同一となり、均一なセル厚が確保できるだけでなく、各突起物スペーサーの剛性が同一となるため、シール部、表示部等、場所によりパネルに要求される剛性を充分に充たして形成するのが容易とな

所による相違等の条件の如何によっては、配向膜の形成 10 る。なおこの膜であるが、図に示す膜状と異なり、突起に換えて、柱状突起物スペーサー形成前にあらかじめ配 物スペーサーの直下部のみに形成しても良いのは勿論で向時形成物質層膜によるスペーサーの下部層を形成して ある。

【0313】(第13の実施の形態)本実施の形態は、 突起物の密度を変える以外は、先の第11の実施の形態 と同様じである。

【0314】表示領域内の突起物の密度とシール領域内の突起物の密度を変化させた場合の表示品位の結果を表 1に示す。

[0315]

【表1】

表示領域内の突起物の密度 (個/mm²)	3	5	10	20	30	40	50	60	70	80
表示品位	Δ	0	0	0	0	0	0	Δ	Δ	×

シール内の突起物の密度 (個/mm²)	3	5	10	20	40	60	80	100	120	140
表示品位	Δ	Δ	0	0	•	0	0	Δ	Δ	×

の非常に良い ○良い △やや悪い ×悪い

【0316】本表に示すように、表示領域内の突起物が多すぎると液晶パネルそのものが硬くなりすぎてしまい、温度変化が生じた場合に液晶の膨張、収縮に突起物の膨張、収縮が追随しないため気泡が生じてしまう恐れがある。

【0317】また、表示領域内、シール領域内とも突起物が少なすぎるとスペーサーとしての役目を果たさなくなる。

【0318】さて、シール領域内の突起物はシール樹脂の中にあるため液晶と接しておらず、ひいては、液晶の膨張、収縮による影響は少ない。この一方で、シール樹脂との膨張係数の差が問題になるが、突起物を樹脂で形成することによりその差を小さくすることができる。そのため、シール領域内の突起物の密度は表示領域内よりも高くすることができる。また、密度よりも高くして、シール部の剛性を上げた方がパネルのゆがみが少なく、均一な表示の液晶パネルが得られる。

【0319】以上より、表示領域内の突起物の密度は5

個/mm²以上50個/mm²以下、シール領域内の突起物の密度は10個/mm²以上80個/mm²以下とすることが良いことがわかった。さらに好ましくは表示領域内の突起物の密度を10個/mm²以上15個/mm²、以下シール領域内の突起物の密度を30個/mm²以上50個/mm²以上50個/mm²以下とすると良い。

【0320】(第14の実施の形態)本実施の形態も、 40 突起物の大きさ及び密度を変える以外は先の第11の実 施の形態と同じである。

【0321】さて、表示領域内の突起物の大きさ及び密度であるが、下面は一辺10 μ mの正方形で100 μ m 2 、上面は一辺8 μ mの正方形で64 μ m 2 とし、上面の面積/下面の面積=0.64とした。

【0322】またシール領域内の突起物は、下面を一辺 $20\,\mu$ mの正方形で $400\,\mu$ m²、上面を一辺 $15\,\mu$ m の正方形で $225\,\mu$ m² とし、上面の面積/下面の面積 =0.5625とした。

50 【0323】更に、突起物の密度は表示領域、シール領

域内ともに20個/mm²、とした。

【0324】このようにシール領域内の突起物の大きさ を表示領域内の突起物よりも大きく形成することによ り、シール部を頑丈にすることができ、このためパネル のゆがみが少なく、均一な表示の液晶パネルが得られ た。

【0325】(第15の実施の形態)本実施の形態も、 突起物の下面の面積の割合を変える以外は先の第11の 実施の形態と同じである。

【0326】表示領域内に形成される突起物の表示領域 に対する面積比、シール領域内の突起物のシール領域に 対する面積比を変化させたときの表示品位の結果を表 2

[0327]

【表2】

表示領域内に形成される突 起動の下面の表示領域に対 する割合(%)	0.01	0.05	0.1	0.5	1.0	1.5	2.0
表示品位	·V	0	0	0	Δ	Δ	×

シールが形成される領域に 形成される突起物の下面の シール領域に対する割合 (%)	0.01	0.05	0.1	0.5	1.0	1.5	2.0
表示品位	Δ	Δ	0	0	0	Δ	Δ

○良い △やや悪い ×悪い

【0328】本表で明らかなように、表示領域内の突起 物の占める面積が大きすぎると液晶パネルそのものが硬 くなりすぎ、温度変化が生じたときに液晶の膨張、収縮 に突起物の膨張、収縮が追随しないため気泡が生じてし まう恐れがある。この一方で、表示領域内の突起物の占 める面積が小さすぎるとスペーサーとしての役目を果た し難くなる。

【0329】また、シール領域においても、突起物の占 める面積が小さすぎるとスペーサーとしての役目を果た さなくなる。ただし、先の第13の実施の形態等と同じ く、シール領域内の突起物の液晶と接していないため に、液晶の膨張、収縮による影響は少なく、シール樹脂 との膨張係数の差も樹脂で形成することにより小さくし えるために、突起物の占める面積を表示領域内よりも大 きくすることができる。そして、これにより、シール部 を頑丈に固定しても表示等に問題は生ぜず、この一方 で、パネルのゆがみが少なく、均一な表示の液晶パネル が得られる。

【0330】以上のことより表示領域内に形成される突 起物の表示領域に対する割合が0.05%以上0.5% 以下、前記シールが形成される領域に形成される突起物 のシール領域に対する割合は、0.1%以上1.0%以 下にすると良い。

【0331】(第16の実施の形態)本実施の形態は、 液晶の注入に工夫を凝らしたものである。そして、この 液晶の注入方法以外は、先の第11の実施の形態と同じ である。

を真空注入法を用いて注入したが、本実施の形態では以 下の方法で行った。

【0333】まず、アレイが形成された基板と対向基板 上に配向膜(AL5417:JSR製)を印刷し、ラビ ングを施すところまでは先の第11の実施の形態と同じ である。

【0334】その後、対向基板の縁部にシール樹脂とし てUV(紫外線)硬化樹脂(ワールドロック886M: 協立化学製)を印刷する。その後対向基板の液晶が充填 される表示領域上何箇所かに予め定めた重畳の液晶をデ ィスペンサー(液晶分野に用いられる液体塗布注入用装 置)を用いて滴下する。

【0335】次に、その後0.1Torrの低真空中で 両基板を貼り合わせ、表示領域部を遮光性のマスクで覆 い、シール部分にだけUV光を1500mj照射し、シ ールを硬化させた。

【0336】次に、110℃で1時間の高温槽に液晶パ 40 ネルを入れ、滴下した液晶が表示領域の隅々にまでいき わたるようにした。

【0337】図18に、この液晶の注入の様子を模式的 に示す。

【0338】さて、本図の(a)に示すように、従来の 真空注入では、液晶はパネル内の1の注入口部30から 入って、パネル全体に広がるため、パネル内を液晶が流 れる面積が大きく、また時間もかかる。特に、注入開始 時(槽内を常圧に戻すことによりパネル内に液晶を注入 する時)はどうしても、液晶が急激に空パネル内に流入 【0332】さて、先の第11の実施の形態では、液晶 50 する。この場合、液晶は表示領域内の突起物の影響を受 41 け、突起物中の不純物が液晶中に溶けてしまう危険性が あり、配向ムラ、表示不良の原因ともなりかねない。

【0339】これに対して、本図の(b)に示すように基板上多数の場所に液晶を滴下した後、両基板を貼り合わせることにより、液晶をパネル内に充たす様にした場合には、滴下点80からの液晶の流れが弱く、流れる面積も小さく、時間も短いために注入時に液晶はスペーサーの影響を受けにく、表示ムラがなく、良好な表示品位の液晶パネルを得ることができた。なお、本図のa)、b)において示す矢線は液晶の流れであり、その太さ、長さは流れの強さを示す。

【0340】また、シール樹脂のみに紫外線を照射するため、液晶の熱、紫外線による劣化も無い。

【0341】(第17の実施の形態)本実施の形態はアレイ基板側に突起物を形成するものであり、その他は第11の実施の形態と同じである。

【0342】図19に、本実施の形態の液晶パネルの構成を示す。

【0343】以下、本図に示すこの液晶パネルを説明する。

【0344】先ず、製造であるが、ガラス基板上にAIなどの金属を用いてゲート電極を選択的に形成し、次に、プラズマCVD法を用いて第1のゲート絶縁膜となるSiNxを3000Åの厚さで形成する。

【0345】基板の洗浄の後に、レジストをスピンナーにより塗布し、マスク露光を行うことにより、画素電極の上には絶縁膜2の一部が形成されないようにする(従って、ここまでは、先の第11の実施の形態と同じである)。

【0346】次に、突起物を形成する。この形成方法としては、感光性アクリル樹脂(PC335: JSR製)を用いて以下のように行った。

【0349】なお、勿論、シール樹脂5が形成される場所のアレイ基板1側にも突起物60を形成しておく。ここに、突起物の密度は、表示領域内は10個/mm 2 、シール領域内は40個/mm 2 形成した。また、突起物の面積は表示領域内、シール領域内ともに下面の面積を一辺10 μ mの正方形で100 μ m 2 、上面の面積を一辺8 μ mの正方形で64 μ m 2 とし、上面の面積/下面の面積=0.64とした。

【0350】また対向のガラス基板102上にカラーフ 50 に突起物スペーサー69がくるように形成しても良い。

ィルタ層を形成する。このカラーフィルタ層 1 5 5 は、アクリル系の感光性樹脂に顔料を分散した着色レジストを基板上に塗布し、露光し、しかる後現像する工程(フォトリソグラフィ法)を各色(赤、緑、青及び黒)毎に合計で4回繰り返すことにより得た。

【0351】次に、透明導電膜(ITO:酸化インジューム一酸化スズ)を形成した。

【0352】次に、アレイが形成された基板101と対 向基板102上に配向膜4(AL5417:JSR製) 10 を印刷・硬化した後、ラビング処理を施した。

【0353】次に、対向基板の縁部にシール樹脂(ストラクトボンド:三井東圧製)を印刷する。その後両基板を貼り合わせ、150℃で2時間加熱することでシール樹脂を硬化させた。

【0354】以上のようにして製作した空パネル内に液晶(MT5087:チッソ社製)を真空注入法にて注入した。

【0355】その後、液晶パネルの注入口に封口樹脂として光硬化性樹脂(ロックタイト352A:日本ロックタイト製)を注入口全体に塗布し、光を10mW/cm²で5分間照射して封口樹脂を硬化した。

【0356】この後、パネルの上下(ガラス基板の外側)に偏光板(NPF-HEG1425DU:日東電工製)を貼付した。この状態を図19のb)とc)に示す。なお、これらは、図15のb)とc)に相応するものである。本図において、柱状の突起物スペーサー6、60はアレイ側基板101に形成したため、該基板側が細くなっているのが明瞭に判る。

【0357】本実施の形態の液晶パネルにおいても、表 30 示領域中央部及びシール付近において均一な表示が観察 された。また、本実施の形態では突起物を形成すること により、シール材中にガラスファイバーを混ぜ合わせる 工程や、スペーサーの散布工程、及びそれに付随する予 備散布工程や散布装置の洗浄工程等が不用となる。

【0358】なお、本実施の形態では突起物を感光性樹脂で形成したが、感光性樹脂に換えてSiNxなどの絶縁膜で形成しても良い。SiNxやSiOz等の絶縁膜で形成することにより、従来のアレイ工程で形成できるので、材料の手配や工場設備等を削減することができ

【0359】また、図20のb)に示すように、TFTなどのスイッチング素子の上に平坦化層153をスピンコート等により容易に表面を平坦化しうる樹脂あるいはSiNxなどの絶縁膜により形成し、その上に電極201や突起物60を形成しても良い。このような構成にすることにより、画素電極の面積を広くとることが可能となる。

【0360】また、図20のc)に示すように、シール 部を含めて高さ調節用の樹脂膜154を形成し、この上 に空記物スペーサー69がくるように形成しても良い

【0361】これにより、アレイ側基板の各部の高さの 相違にもかかわらず、突起物スペーサーの高さが同一と なり、この突起物スペーサーの形成そのものは一の工程 で済むこととなる。

43

【0362】更にまた、先の平坦化膜153と高さ調節 用膜154とを同一の材料、そして工程で形成すると共 に、この平坦化膜に配向膜の役を担わせても良い。この 場合、画素電極、絶縁膜等の形成の都合で最も高い位置 となる画素の表示部は平坦化膜が一番薄くなり、ひいて は、光の吸収が少なく、この一方、配向膜としては充分 10 な機能を発揮することが可能となる。

【0363】なおまた、反射型の液晶表示装置等のカラ ーフィルタを兼ねていても良いのは勿論である。

【0364】なおこの際、画素電極は、ソース電極やゲ ート電極とオーバーラップさせても良いのは勿論であ る。なお、本図20のb)とc)は、図15、17等の b) と c) に対応するものである。

【0365】(第18の実施の形態)本実施の形態は、 液晶の注入方法以外は、先の第17の実施の形態と同じ

【0366】本実施の形態での液晶の注入は、先の第1 6の実施の形態と同様に基板上に液晶を滴下するもので

【0367】基板上に液晶を滴下した後、両基板を貼り 合わせることにより、液晶を注入した場合に液晶の流れ が弱く、流れる面積も小さく、時間も短いために注入時 に液晶はスペーサーの影響を受けにく、表示ムラがな く、良好な表示品位の液晶パネルを得ることができた。 【0368】(第19の実施の形態)本実施の形態は、 形成するものである。

【0369】図21に、本実施の形態の液晶パネルの構 成を示す。

【0370】以下、本図に示す液晶パネルを説明する。 【0371】本図21のb)とc)は、図15、17、 20等のb)とc)に対応するものである。

【0372】本図において、6、60は柱状突起物スペ ーサーである。155はR、B、Gいずれかのカラーフ ィルターであり、156は黒のカラーフィルターであ り、これらはいずれもアレイ基板側に形成されている。 201は下部基板101側の電極であり、202は上部 基板102側の電極である。4は、配向膜である。15 4は、高さ調整用膜である。

【0373】以下、この液晶表示装置の製造方法を説明

【0374】先の第11の実施の形態と同じく、ガラス 基板上にAlなどの金属を用いてゲート電極を選択的に 形成した。

【0375】以下、第2の絶縁膜としてSiNxをプラ ズマCVD法を用いて3500Åの厚さで形成したのま 50 本ロックタイト製)を塗布し、光を10mW/cm2で

では、第11の実施の形態と同じである。

【0376】次に、カラーフィルタ層155を、第11 の実施の形態と異なり、アレイ基板101側に形成し

【0377】カラーフィルタ層155は、アクリル系の 感光性樹脂に顔料を分散した着色レジストを基板上に塗 布し、露光し、しかる後現像する工程(フォトリソグラ フィ法)を、各色(赤、緑、青及び黒)毎に1回、合計 で4回繰り返すことにより得た。

【0378】カラーフィルタ層の上に透明導電膜(IT 〇:酸化インジューム一酸化スズ)を形成した。

【0379】次に、突起物60を形成した。その形成 は、感光性アクリル樹脂(PC335: JSR製)を用 いて以下の方法で行った。

【0380】感光性アクリル樹脂(PC335: JSR 製)を基板上にスピンコートにより塗布した後、80℃ で1分間プリベークを行った。その後、所定のマスクを 用いて300mj/cm⁴で露光を行った。その後、現 像液CD702ADにて25℃で1分間現像を行い、流 20 水で洗浄後、220℃で1時間ポストベークを行い(室 温より昇温する)、膜厚3.0 μmの突起物を形成し

【0381】突起物の形成箇所は、画素電極を妨げない 部分とした。

【0382】また、本図21のc)に示すように、シー ル樹脂が形成される場所のアレイ基板 101側にも突起 物を形成しておく。突起物6の下には高さ調整用の膜6 2を形成しておく。この膜は A I や C u などの金属でも 良く、また樹脂等でも良い。この際、突起物の形成密度 アレイ側に突起物スペーサーに併せてカラーフィルタを 30 は、表示領域内は10個/mm²、シール領域内は40 個/mm² とした。また、突起物の面積は表示領域内、 シール領域内ともに下面の面積を一辺10μmの正方形 で $100 \mu \,\mathrm{m}^{\imath}$ 、上面の面積を一辺 $8 \,\mu \,\mathrm{m}$ の正方形で 64 μ m² とし、上面の面積/下面の面積=0.64とし

> 【0383】また、対向のガラス基板上に透明導電膜 (IT〇:酸化インジューム一酸化スズ)を形成した。 【0384】次に、アレイが形成された基板101と対 向基板102上に配向膜4(AL5417: JSR製) 40 を印刷・硬化により形成した後、ラビングを施した。

【0385】次に、対向基板の縁部にシール樹脂(スト ラクトボンド:三井東圧製)を印刷した。

【0386】その後、両基板を貼り合わせ、150℃で 2時間加熱することでシール樹脂を硬化させた。

【0387】以上のようにして製作した空パネルに液晶 (MT5087:チッソ社製)を真空注入法にて注入し

【0388】その後、液晶パネルの注入口全体に封口用 の樹脂として光硬化性樹脂(ロックタイト352A:日 5分間照射して封口樹脂を硬化させた。

【0389】次に、パネルの上下に偏光板(NPF-H EG1425DU:日東電工製)を貼付した。

【0390】本実施の形態の液晶パネルにおいては、表 示領域の中央部及びその周辺すなわちシール付近におい ても均一な表示が観察された。

【0391】本実施の形態のようにカラーフィルタをア レイ側に形成することにより、アレイ基板と対向基板の 位置合わせ精度のマージンを広くとることが可能とな

【0392】また、本実施の形態では突起物を感光性樹 脂で形成したが、ブラックマトリクス等のカラーフィル タの材料で形成しても良い。これにより、従来の製造工 程で形成できるので、材料費や工程設備などを削減する ことができる。

【0393】(第20の実施の形態)本実施の形態は、 液晶の注入方法を変える以外は先の第19の実施の形態 と同様である。

【0394】液晶の注入は、先の第16の実施の形態と 同様、基板上へ液晶を滴下した。

【0395】このため、先の第16の実施の形態と同 様、良好な表示となった。

【0396】(第21の実施の形態)本実施の形態は、 アレイ側及び対向基板側に突起物を形成するものであ

【0397】図22と図23に、本実施の形態の液晶パ ネルを示す。図22のb)とc)は、図15等のb)と c) に相応したものである。

【0398】本実施の形態においては、柱状の突起物ス ペーサ60は画案部では図22のb)と図23に示すよ 30 により形成した後、ラビングを施した。 うに、対向基板102側の配向膜4上に形成されてお り、シール部ではアレイ基板 1 0 1 側の基板端部に形成 されている。また、他の膜の形成の都合もあり、アレイ 基板側の方が長くなっている。

【0399】以下、この液晶パネルの製造方法について 説明する。

【0400】第11の実施の形態と同じくガラス基板上 に A 1 などの金属を用いてゲート電極を選択的に形成す る。

【0401】以下、基板を洗浄した後、レジストをスピ ンナーにより塗布し、マスク露光を行うことにより、画 素電極 1 3 の上には絶縁膜の一部が形成されないように するまでは、先の11の実施の形態と同じである。

【0402】次に、突起物を形成するが、その形成方法 としては、感光性アクリル樹脂(PC335:JSR 製)を用いて以下の様に行った。

【0403】感光性アクリル樹脂(PC335: JSR 製)を基板上にスピンコートにより塗布した後、80℃ で1分間プリベークを行った。その後、所定のマスクを 用いて $300mj/cm^2$ で露光を行った。その後、現 50 ら液晶パネルをおさえつけることになるので、頑丈な液

像液CD702ADにて25℃で1分間現像を行い、流 水で洗浄後、220℃で1時間ポストベークを行い(室 温より昇温する)、膜厚5.0 μmの突起物を形成し

46

【0404】突起物の形成箇所は、画素電極を妨げない 部分、例えば図15のa)の61で示される位置であ

【0405】また、シール樹脂が形成される場所のアレ イ基板側にも突起物を形成しておく。

【0406】これらの際、突起物の形成密度は表示領域 内は5個/mm²、シール領域内は20個/mm²とし

【0407】突起物の面積であるが、これは表示領域 内、シール領域内共に下面は一辺10μmの正方形で1 00μm²、上面の面積を一辺8μmの正方形で64μ m'とし、上面の面積/下面の面積=0.64とした。 【0408】次に、対向のガラス基板上にカラーフィル タ層を形成した。このカラーフィルタ層は、アクリル系 の感光性樹脂に顔料を分散した着色レジストを基板上に 塗布し、露光し、しかる後現像する工程(フォトリソグ ラフィ法)を各色(赤、緑、骨及び黒)毎に合計で4回 繰り返すことにより得た。

【0409】次に、透明導電膜(ITO:酸化インジュ ーム一酸化スズ)を形成した。この次に突起物を形成し ておく。この突起物60の形成方法はアレイ側に形成し た突起物の形成方法と同じ方法で行ったが、塗布条件を 変更して膜厚(高さ)は6μmになる様にした。

【0410】次に、アレイが形成された基板と対向基板 上に配向膜4(AL5417: JSR製)を印刷・硬化

【0411】次に、対向基板の縁部にシール樹脂の壁 (ストラクトボンド:三井東圧製)を印刷により形成し

【0412】その後、両基板を貼り合わせ、150℃で 2時間加熱することでシール樹脂を硬化させた。

【0413】以上のようにして製作した空パネル内に液 晶(MT5087:チッソ社製)を真空注入法にて充填 した。

【0414】その後、液晶パネルの注入口に光硬化性樹 40 脂(ロックタイト352A:日本ロックタイト製)を塗 布し、光を10mW/cm²で5分間照射して硬化させ

【0415】最後に、パネルの上下に偏光板(NPF-HEG1425 DU: 日東電工製)を貼付した。

【0416】本実施の形態の液晶パネルも、表示領域中 央部及びその外周部シール付近においても均一な表示が 観察された。

【0417】本実施の形態では、アレイ基板側及び対向 基板の両側に突起物を形成することにより、両基板側か 晶パネルを得ることができる。

【0418】なお、本実施の形態では、アレイ側と対向 側の両方の基板の表示部とシール部に突起物を形成した が、表示部分とシール部分を分けて形成しても良い。例 えば、アレイ基板側の表示部のみに突起物を形成し、対 向基板側のシール部のみに突起物を形成する。あるい は、その逆にする等である。

47

【0419】また、本実施の形態では、両基板の突起物 を同じ方法で形成したが、別々の方法で形成しても良

【0420】(第22の実施の形態)本実施の形態は、 液晶の注入方法を変える以外は先の第21の実施の形態 と同様である。

【0421】本実施の形態では、液晶の注入は、先の第 16の実施の形態と同じく滴下法で行った。

【0422】このため、先の実施の形態と同じく、表示 ムラがなく、良好な表示品位の液晶パネルを得ることが できた。

【0423】(第23の実施の形態)本実施の形態は、 シールが形成される領域全体をとりまく様に突起物60 4を連続的に形成するものであり、その他は先の第18 の実施の形態と同じである。

【0424】その様子を図24に示す。本図に示すよう に、突起物604を連続的に形成することにより、外部 からの水分等の影響を受けにくく、信頼性の高い液晶パ ネルを製作することが可能となる。

【0425】なおこの場合、この突起物スペーサーは、 基板表面のカラーフィルタ (図示せず) 上に形成しても 良い。また、図25に示すように、この突起物スペーサ −605は、注入口30を形成するようにしておき、真 空注入により液晶パネルを製作する際の便宜を図るよう にしても良い。

【0426】(第24の実施の形態)本実施の形態は、 反射型の液晶パネルに関する。

【0427】図26は本実施の形態の液晶パネルの要部 の構成を示す図であり、a)は表示領域、b)は端部の 断面である。本図において、203は下部基板に形成さ れた反射板兼下部電極である。202は、上部基板側の 導電膜である。155r、155g、155bは、各々 赤、緑、青のカラーフィルタである。更にこれらのカラ ーフィルターは、画素の非表示領域では重ねて残される ことにより、ブラックマトリクスを兼ねている。なお、 画素の表示領域部では、不必要な色彩のフィルターは除 去されているのは勿論である。

【0428】4は配向膜である。更に170は、下部基 板上表面の各種膜層である。

【0429】さて、a)において、60は図15の61 等に示すブラックマトリクス部に形成された突起物スペ ーサーである。(従って、この部分では上述の3色のカ ラーフィルターが全て存在する。) 6はパネルの端部に 50 Hセルでなく図13に示すような二重マトリックス型や

形成された弾性体性突起物スペーサーである。

【0430】ところで、本実施の形態では、上下の基板 側の配向膜4をスピンコートにより形成し、この際上下 の基板の凸凹部の消去をなす平坦化膜を兼ねさせてい る。このため、弾性体性突起物スペーサーは、表示領域 部のもの60も非表示領域のものも同一の高さとなり、 ひいては同一の工程で形成可能となる。

【0431】更に、上下の基板間が平坦であるため、空 パネル内に液晶を充填する際、真空注入法でなくても凸 10 凹部に存在する僅かな気体が気泡となって残るという恐 れも全くない。

【0432】更に、上下の硬いガラス基板間に僅かでは あるが、カラーフィルタや配向膜からなる弾性体部が存 在することとなるため、湿度変化による液晶の膨張、収 縮を無理なく吸収しえ、またユーザの何等かの過誤によ りガラス基板へ加えられた衝撃に対してもある程度耐性 が向上する。

【0433】(第25の実施の形態)本実施の形態は、 高分子分散型や液脂フィルター混合型の液晶に関する。 20 図27に、本実施の形態の液晶パネルの製造方法を説明 する。

【0434】本図において、a)は、下部側基板101 の表示領域内ブラックマトリクス部に弾性突起物スペー サ60が、表示領域外部に壁状突起物スペーサ603が 形成された状態を示す。b)はそのA-A断面図であ る。 c) は、この基板外周部の壁状突起物スペーサ60 3で囲まれた領域に所定の液晶と樹脂の混合物32を充 たし、矢線で示す紫外線若しくは熱を加えた状態を示 す。d)は、これにより液晶と樹脂が分離された状態で ある。本 d) の左は高分子分散型液晶の粒滴 3 3 が固化 した樹脂34層内に形成されている。右は、液晶層35 が下部に、樹脂膜36は上部に分離している。そして、 これらいずれの場合でも、突起物スペーサは基板上への 一定厚さの液晶、樹脂層を形成させ、形成後はその保護 をなすこととなる。

【0435】以上の基で、必要に応じて上部への有機導 電膜の形成や基板の貼り合わせ、図11に示すような他 の色彩の液晶層の形成された基板との貼り合わせ等がな される。なお、後者の場合には、必要に応じて液晶中に 40 は所定の色素粒子2を含んだ微小なカプセルがあり、液 晶層や液晶粒子滴形成後のカプセルが、熱、紫外線、あ らかじめ液晶等に混入された薬剤等により破壊され、カ プセル内のシアン、マゼンタ、イエロー等の粒子が液晶 内に分散することとなる。

【0436】以上、本発明を特に液晶表示装置を例にし ての幾つかの実施の形態にもとづいて説明してきたが、 本発明は何もこれらに限定されないのは勿論である。す なわち、例えば以下のようにしてもよい。

【0437】1)複数の液晶層を有する表示装置は、G

3分割二重マトリックス型のもの或いは投射型液晶ディ スプレイである。更には、プラズマパネル等のカラーフ ィルターである

49

2) 液晶として、誘電率異方性が正のE-7 (BDH社 製) でなく、E-8 (BDH社) やZLI4792 (メ ルク社製)やTL202 (メルク社製)等を用いる。あ るいは、誘電率異方性が負の乙LI4788(メルク社 製) 等を用いている。なお、この場合には、配向膜とし て垂直配向膜を用いることが望ましい。

誘電性液晶や反強誘電性液晶等他の種類の液晶を使用し

【0439】配向膜材料も、他のものを用いている。

【0440】4)能動素子として、3端子素子のTFT でなく、2端子索子のMIM (Metal-Insul ator-Metal)、ZnOバリスタやSiNxダ イオード、a-Siダイオード等を用いている。あるい は、また、能動素子が形成されていないTNやSTNな どのパッシブ型のパネルに適用している。

化膜を形成している。

【0442】6)液晶モードは、垂直配向させる方法 (vertically alignment)や横電 界を用いる方法(in-plane swichin g) 等としている。

【O 4 4 3 】 7) 画素は I T O でなく、 A 1 等の金属で 形成して反射用パネルとして用いている。

【0444】8) 基板の一方あるいは両方をフィルムや プラスチック等としている。

【0445】9)対向基板として、ITO付きのガラス 30 トプレートである。710は、偏光板である。711 基板でなく、カラーフィルター付きの基板としたり、ア レイ基板側にカラーフィルターを形成した基板としてい る。更にこの場合、突起物スペーサーをアレイ基板に形 成したり、対向基板に形成したり、両方に形成したりし ている。

【0446】10)シール部のスペーサー用の球形ある いは繊維状の樹脂としては、酸変性させたポリエチレ ン、ポリプロピレンのペット等を使用している。

【0447】また、シール用樹脂としてナイロン樹脂や フッ素系樹脂を採用している。

【0448】11)将来の技術の発展のもと、画素やそ の駆動用の素子用半導体として、ポリシリコン以外の物 を使用している。

【0449】12) 突起物は、カラーフィルターのブラ ックマトリックスに沿ってあるいはこれに換えて形成す るため、液晶注入の便宜のため各所に切欠き等があって も、全体としてほぼ格子状としている。

【0450】また、多層の液晶層を有する場合には、各 画素の境界部にほぼ格子状に形成している。

【0451】13)突起物もHRC-126でなく、P

C403、PC335、PC339H、JNPC-43 (いずれも J S R 株式会社製) 等他のものとしている。 【0452】14)図7に示す棒状突起物は、その9割 程度を途中までとしており、これによりパネルの過度の 剛性をなくししつつ、液晶分子の配列等、他の機能を発 揮させている。

50

【0453】15) 突起物の形状も、寸法、他の条件や 用途によっては、直径が高さより小さい等している。

【0454】16)カラーフィルタの形成方法は、フォ 【0438】3) 更に、ネマティック液晶に限らず、強 10 トリソグラフ法や顔料分散法でなく、印刷法やインクジ ェット法や電着法や染色法等としている。

> 【0455】17) 突起物の形成も印刷法やインクジェ ット法で形成している。

> 【0456】18) プラズマアドレス液晶ディスプレイ (PALC) に本発明を採用した場合を、図28及び図 29に示す。これは、プラズマと液晶を併せた物であ り、スイッチング索子としてプラズマを用い、液晶を駆 動する物である。

【0457】図28において、501はプラズマガラス 【0441】5) SiNxの上にポリイミドなどの平坦 20 基板である。502は、Ni電極である。503は、リ ブである。504は、薄い板ガラスである。505は、 フリットである。506は、突起物スペーサである。5 07は、液晶シール剤である。508は、液晶層であ る。509は、前面板である。

> 【0458】図29において、701はバックライトで ある。702は、カソードである。703は、アノード である。704は、偏光板である。705は、バックプ レートである。706は、隔壁である。707は、絶縁 板である。708は、液晶層である。709は、フロン は、ストライプ状のカラーフィルターである。712 は、ITO製の透明電極である。なお、前面板をカラー フィルターとしたりする等細部には、種々の変形がある のは勿論である。

【0459】そして、PALCは基本的にはTFT-L CDのTFTアレイ部分をプラズマチャネルに置き換え たものである。ただし、その詳しい原理やこれら各部の 詳しい作用は、例えば 「月刊 LCD Intell igence 1997年2号」に記載されている周知 40 技術である。このため、その説明は省略する。

【0460】それはともかく、各部のスペーサ、ガスや 液晶のシール部に突起物スペーサ(材料は、場所によっ ては金属でも良い)を採用しうる。

[0461]

【発明の効果】以上の説明で判るように、本発明によれ ば、液晶パネルの表示領域周辺の駆動用回路部に設けら れた液晶のシール部の基板間隔保持のためにグラスウー ル等に比較して柔らかい樹脂製スペーサーを採用してい るため、基板貼り合わせ時、特にシール用樹脂の硬化時 50 に万一過度の押圧力を加えるようなことがあっても、ス

ペーサーが周辺駆動回路を破壊することがなくなる。

【0462】また、同じく駆動回路部上に形成されたシール部に基板間隔を一定に保つために樹脂性球形スペーサーを採用しているため、基板貼り合わせ時、特にシール用樹脂の硬化時等に万一過度の押圧力が加わっても、このスペーサーが周辺駆動回路を破壊することがなくなる。更にこの場合には、球状であるため、繊維と異なり、スペーサーが重なるということがなく、あらかじめシール用樹脂中へ混入していても何等不都合が生じない。

【0463】また、同じく駆動回路部上に形成されたシール部に基板間隔を一定に保つための弾性体製突起物が周辺駆動回路の素子等損傷し易い部分を避けて形成されているため、基板貼り合わせ時、特にシール用樹脂の硬化時等に万一過度の押圧力が加わっても、スペーサーが周辺駆動回路を破壊することがなくなるだけでなく、製造時の製造者の過誤等による過度の押圧等に対しても耐損傷性が向上する。

【0464】また、液晶パネルの表示領域においても、 基板間隔を一定に保つための突起物が画素部を避けて形 20 成されているため、液晶分子の配向の乱れや光の不透過 が生せず、ひいては従来より一層良好な表示となる。ま たこの場合には、表示領域の画素そのものにはスペーサ ーがないため、スペーサーによる配向の乱れや光の散乱 がなくなり一層良好な表示がえられる。

【0465】特に、カラー表示のため等の目的で複数の 液晶層を有する方式のパネルにおいては、この効果が大 きくなる。更にこの場合、各樹脂層の厚さの相違にも柔 軟に対応可能となる。

【0466】更に、球状スペーサーの散布等の工程が不 30必要となる。

【0467】更に、この場合、各層の基板の電気的接続にも利用しうる。

【0468】更にまた、表示領域とシール部の突起物の 形成を同一工程で行う等することにより、工程の省略、 材料の節約等にもつながる。

【0469】また、画素内に棒状突起物を設けて、液晶分子の配列を制御することも兼用させ、視野角特性、応答性の向上等もなしうる。

【0470】また、シール部と表示部で形成密度を容易に変更しうるため、パネルとしての剛性、表示装置としての表示特性共優れた液晶パネルとなる。

【0471】また、高分子分散型、液晶とパネル用樹脂 同時形成型の液晶表示装置の製造において、液晶層の厚 さ精度を担保し、製造後の液晶層の保護を成しえるた め、これらの液晶表示装置が安価かつ高性能となる。

【0472】ひいては、ポリシリコンを使用した小型、 高性能、高信頼性の液晶表示装置を提供しうる。

【0473】また、ポリシリコンを採用したものでなくても、欠陥のない一層良好な表示品位の液晶パネルを得

ることができる。

【0474】また、液晶を使用したディスプレイ、例えば画像投射型ディスプレイ、さらにはプラズマディスプレイのカラーフィルタやこれを兼ねたフロントガラスにも採用可能であり、上述の液晶表示装置について記載したのと同様の効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 近年、開発、実用化されつつあるポリシリコンを採用したことに併せて、基板上表示領域周辺にその10 駆動回路を設け、更にこの駆動回路上にも液晶のシール部を設けた小型の液晶パネルの平面構造図である。
 - 【図2】 カラーフィルターを使用しない方式の液晶表示装置の概略の原理と、シール部の構造の一例を示した図である。
 - 【図3】 本発明に係る液晶パネルの第1の実施の形態の要部の断面構造図である。
 - 【図4】 上記第1の実施の形態で採用した球形の樹脂スペーサーの、加えた荷重(押圧力)と(収縮)変形量の関係を示す図である。
- 0 【図5】 本発明に係る液晶パネルの第2の実施の形態の要部の断面構造図である。
 - 【図6】 同じく、第3の実施の形態の液晶パネルの断面構造図である。
 - 【図7】 同じく、第4の実施の形態の液晶パネルの断面構造図である。
 - 【図8】 同じく、第5の実施の形態の液晶パネルの要部の断面及び平面構造図である。
 - 【図9】 同じく、第6の実施の形態の液晶パネルの要 部の断面構造図である。
- 30 【図10】 同じく、第7の実施の形態の液晶パネルの 端部の断面構造を中心とした図である。
 - 【図11】 同じく、第8の実施の形態の液晶パネルの 端部の断面構造を中心とした図である。
 - 【図12】 同じく、第9及び第10の実施の形態の液晶パネルの端部の断面構造を中心とした図である。
 - 【図13】 複数の液晶層を有する各種の二重マトリックス型のパネルの構成図である。
 - 【図14】 本発明に係る液晶パネルの第11の実施の 形態の平面図である。
- 10 【図15】 上記実施の形態の液晶パネルの要部の構造 を示す図である。
 - 【図16】 上記実施の形態と比較するため製作した球 状液晶スペーサを用いた液晶パネルの構造を示す図であ る。
 - 【図17】 本発明に係る液晶パネルの第12の実施の 形態の要部の構造を示す図である。
 - 【図18】 本発明に係る液晶パネルの第15の実施の 形態におけるパネル内への液晶の注入と従来技術での注 入の様子とを模式的に示す図である。
- ても、欠陥のない一層良好な表示品位の液晶パネルを得 50 【図19】 本発明に係る液晶パネルの第17の実施の

	53	(28		特開2000-310784 54
形態の要部の構造を示	す図である。		7 1	表示領域中の樹脂製球状スペー
	:係る液晶パネルの第17の実施の		サー	
形態の要部の構造を示			8	突起物
	ご係る液晶パネルの第19の実施の		9	導電ペースト
形態の要部の構造を示			1 0	ソース
	:係る液晶パネルの第21の実施の		110	映像(ソース)信号線
形態の要部の構造を示			11	ドレイン
	wo形態の液晶パネルのシール部分		1 1 1	走査(ゲート)信号線
の構造を示す図である			1 2	ゲート
	=	10	13	• •
	- 17 77	10		絶縁膜(SiO₂)
形態の要部の構造を示			1 4	半導体層
	極の形態の液晶パネルの変形例の図		1 5	絶縁膜 (SiNx)
である。			153	平坦化層
	「係る液晶パネルの第24の実施の」		1 5 4	高さ調整用膜
形態の要部の構造を示	• • •		155, 156	カラーフィルター、ブラック
	「係る液晶パネルの第25の実施の」		マトリックス	
形態としての製造方法			1 6	偏光子
【図28】 本発明を	・採用したPALCの製造方法を示		1 7	画素用素子
す図である。			1 8	シール用純樹脂層
【図29】 上記PA	LLの要部の構造を示す図であ	20	1 9	ガラス繊維片
る。			2 0	表示領域部
【符号の説明】			2 1	周辺駆動回路部(ゲート)
101,102	ガラス基板		2 2	周辺駆動回路部(ソース)
201,202	電極		3 0	封口(注入)部
211,212	基板兼電極		4 0	光
213, 214	同上		8 0	滴下した液晶
221~224	各色画素用周辺駆動回路部		91~94	接続線部
3	液晶		9 5	電線
303~304	各色用液晶層液晶フィルター		5 0 1	プラズマガラス基板
3 1	配列された液晶分子	30	5 0 2	Ni電極
3 2	液晶(前駆体(物))と樹脂		503	リブ
(前駆体)			5 0 4	薄い板ガラス
3 3	液晶粒滴		5 0 5	フリット
3 4	マトリックス樹脂		506	突起物スペーサ
3 5	液晶層		5 0 7	液晶シール剤
3 6	樹脂膜		508	液晶
4	配向膜		509	前面板
	シール用樹脂(シール部)		701	バックライト
6,61~67	シール用樹脂中の樹脂製突起物		701	カソード
(スペーサー)	シール 用樹脂中の樹脂級失起物	40		
	まご領域市の掛彫郷空却 を	40	703	アノード
6.0	表示領域中の樹脂製突起物		704、710	偏光板
6 0 1	表示領域中の分子配列兼用樹脂		7 0 5	バックプレート
製突起物	日本人に独立の大きな		706	隔壁
603	壁状樹脂製突起物		7 0 7	絶縁板
6 0 4	壁状樹脂製突起物スペーサー		7 0 8	液晶
6 0 5	壁状樹脂製突起物スペーサー		7 0 9	フロントプレート
7	こ、一元が中の特形制は出生っぺー		7 1 1	山二、ファルカ

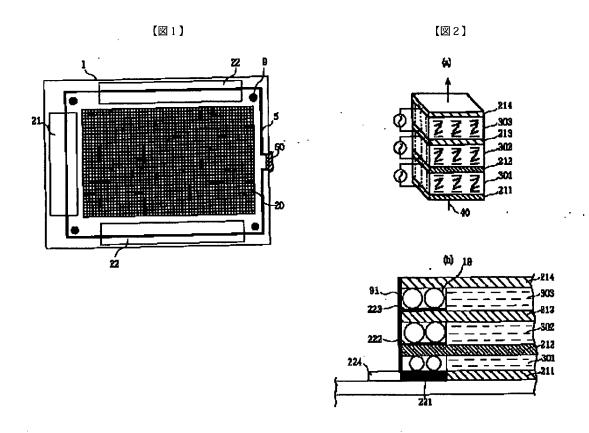
7 1 1

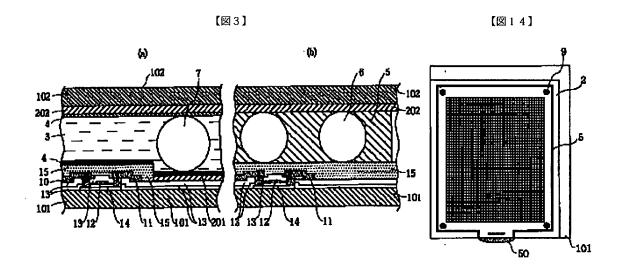
カラーフィルター

シール部中の樹脂製球状スペー

7

サー

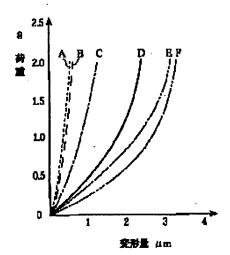




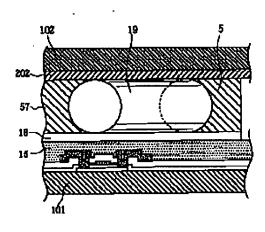
to the strategy

. ...

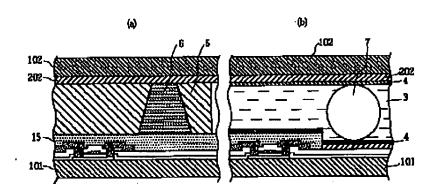
[図4]



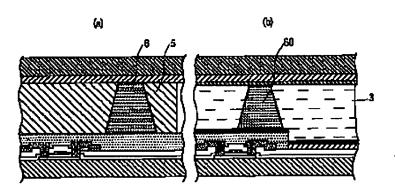
【図12】



【図5】



[図6]



(a) 601

(b) 601

(c) 602

(d) 602

(e) 603

(e) 604

(f) 654

(f) 654

(f) 654

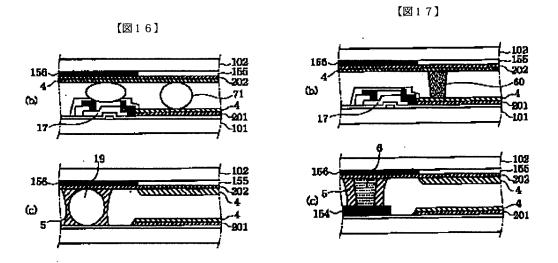
(f) 654

(f) 655

(f) 654

(f) 655

(f)



80 (21 0)

80 (22 60)

80 (3) (40)

21 (40)

21 (50)

(60)

(7)

(80)

(7)

(80)

(9)

(17)

(17)

(18)

(17)

(17)

(18)

(17)

(17)

(18)

(17)

(18)

(17)

(18)

(17)

(18)

(17)

(18)

(17)

(18)

(17)

(18)

(17)

(18)

(17)

(18)

(17)

(18)

(17)

(18)

(17)

(18)

(18)

(19)

(19)

(19)

(10)

(10)

(10)

(11)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(17)

(17)

(18)

(18)

(18)

(19)

(19)

(10)

(10)

(10)

(11)

(11)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(17)

(17)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

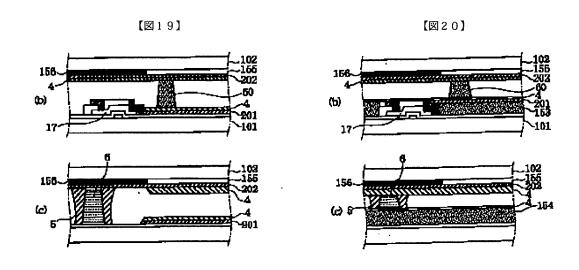
(18)

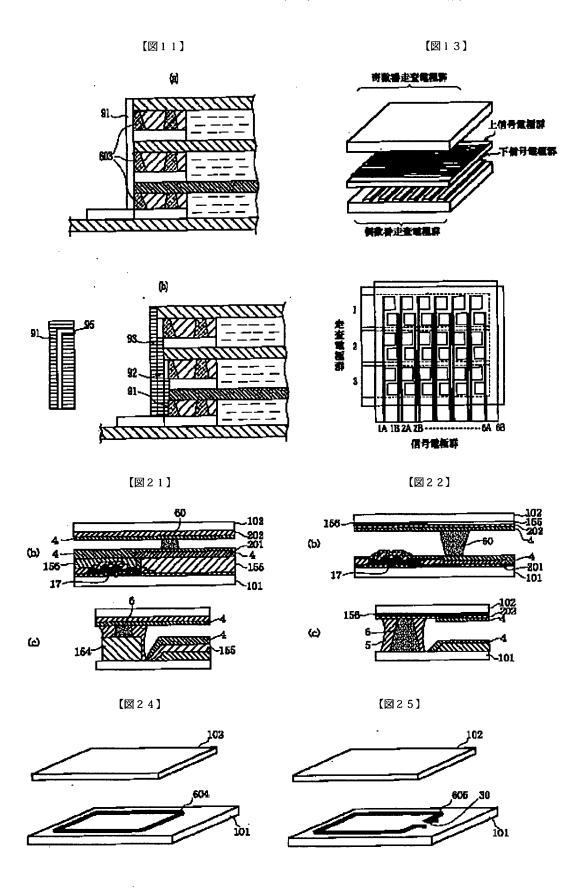
(18)

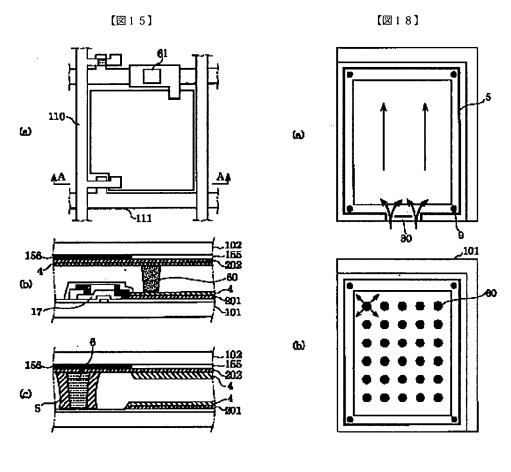
(18)

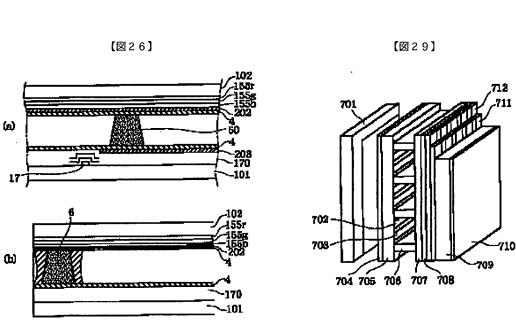
(18)

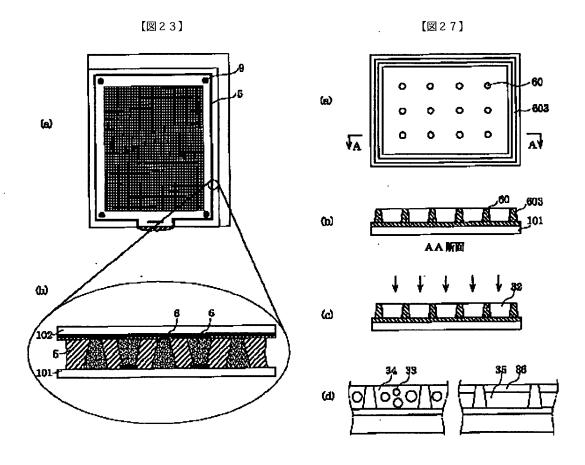
(1



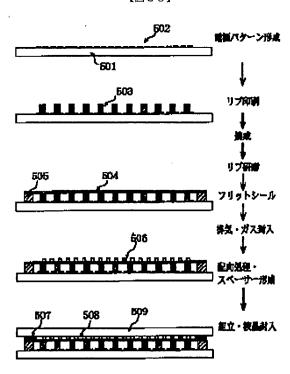








【図28】



フロントページの続き

(72)発明者 堀田 定吉

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 塩田 昭教

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 竹橋 信逸

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 西山 誠司

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 山北 裕文

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内